



## 目次

|                          |           |                                     |           |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1 特長</b> .....        | <b>1</b>  | 7.1 概要.....                         | <b>15</b> |
| <b>2 アプリケーション</b> .....  | <b>1</b>  | 7.2 機能ブロック図.....                    | <b>16</b> |
| <b>3 説明</b> .....        | <b>1</b>  | 7.3 機能説明.....                       | <b>17</b> |
| <b>4 ピン構成および機能</b> ..... | <b>3</b>  | 7.4 デバイスの機能モード.....                 | <b>23</b> |
| <b>5 仕様</b> .....        | <b>4</b>  | <b>8 アプリケーション情報に関する免責事項</b> .....   | <b>32</b> |
| 5.1 絶対最大定格.....          | 4         | 8.1 アプリケーション情報.....                 | 32        |
| 5.2 ESD 定格.....          | 4         | 8.2 電源に関する推奨事項.....                 | 35        |
| 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様..... | 4         | 8.3 レイアウト.....                      | 35        |
| 5.4 推奨動作条件.....          | 4         | <b>9 デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....   | <b>37</b> |
| 5.5 熱に関する情報.....         | 5         | 9.1 ドキュメントのサポート.....                | 37        |
| 5.6 消費電力定格.....          | 5         | 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....         | 37        |
| 5.7 電源特性.....            | 5         | 9.3 サポート・リソース.....                  | 37        |
| 5.8 電気的特性.....           | 7         | 9.4 商標.....                         | 37        |
| 5.9 タイミング要件.....         | 9         | 9.5 静電気放電に関する注意事項.....              | 37        |
| 5.10 スイッチング特性.....       | 10        | 9.6 用語集.....                        | 37        |
| 5.11 代表的特性.....          | 11        | <b>10 改訂履歴</b> .....                | <b>37</b> |
| <b>6 パラメータ測定情報</b> ..... | <b>12</b> | <b>11 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> ..... | <b>37</b> |
| <b>7 詳細説明</b> .....      | <b>15</b> |                                     |           |

## 4 ピン構成および機能

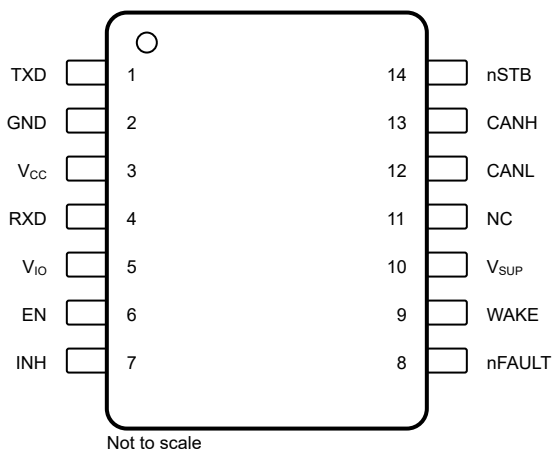


図 4-1. D および DYY パッケージ、14 ピン (SOIC) および SOT (上面図)

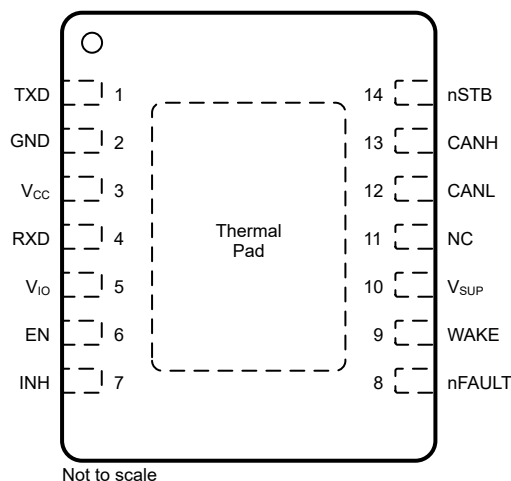


図 4-2. DMT パッケージ、14 ピン (VSON) (上面図)

| ピン               |    | タイプ <sup>(1)</sup> | 説明   |
|------------------|----|--------------------|--|
| 名称               | 番号 |                    |  |
| TXD              | 1  | I                  | CAN 送信データ入力、内蔵プルアップ                            |
| GND              | 2  | GND                | グラント接続   |
| V <sub>CC</sub>  | 3  | P                  | 5V トランシーバ電源                                    |
| RXD              | 4  | O                  | CAN 受信データ出力、V <sub>IO</sub> < UV <sub>IO</sub> |
| V <sub>IO</sub>  | 5  | P                  | I/O 電源電圧                                       |
| EN               | 6  | I                  | モード制御用のイネーブル入力、内蔵プルダウン                         |
| INH              | 7  | O                  | システム電圧レギュレータと電源を制御するための INHIBIT ピン、高電圧         |
| nFAULT           | 8  | O                  | フォルト出力、反転ロジック                                  |
| WAKE             | 9  | I                  | ローカル WAKE 入力端子、高電圧                             |
| V <sub>SUP</sub> | 10 | P                  | バッテリーからの高電圧供給                                  |
| NC               | 11 | NC                 | 接続なし、内部で接続されていません                              |
| CANL             | 12 | I/O                | Low レベル CAN バス入出力ライン                           |
| CANH             | 13 | I/O                | High レベル CAN バス入出力ライン                          |
| nSTB             | 14 | I                  | サイレント モード制御入力、内蔵プルアップ                          |
| サーマル パッド         | —  | —                  | 熱解放のため、サーマル パッドはプリント基板 (PCB) のグラント プレーンに接続します  |

(1) I = 入力、O = 出力、P = 電源、GND = グラント、NC = 接続なし

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

|                |   | 最小値  | 最大値                             | 単位 |
|----------------|---|------|---------------------------------|----|
| $V_{SUP}$      | 電源電圧  | -0.3 | 40                              | V  |
| $V_{CC}$       | 電源電圧  | -0.3 | 6                               | V  |
| $V_{IO}$       | 電源電圧 I/O レベル シフタ                                | -0.3 | 6                               | V  |
| $V_{BUS}$      | CAN バス I/O 電圧 (CANH, CANL)                      | -40  | 40                              | V  |
| $V_{DIFF}$     | CAN バス差動電圧 ( $V_{DIFF} = V_{CANH} - V_{CANL}$ ) | -40  | 40                              | V  |
| $V_{WAKE}$     | WAKE 入力電圧                                       | -40  | 40 および $V_I \leq V_{SUP} + 0.3$ | V  |
| $V_{INH}$      | INH ピン電圧  | -0.3 | 40 および $V_O \leq V_{SUP} + 0.3$ | V  |
| $V_{LOGIC}$    | ロジック ピン電圧                                       | -0.3 | 6                               | V  |
| $I_{O(Logic)}$ | ロジック ピン出力電流                                     |      | 8                               | mA |
| $I_{O(INH)}$   | 禁止ピン出力電流  |      | 6                               | mA |
| $I_{O(WAKE)}$  | WAKE ピン出力電流                                     |      | 3                               | mA |
| $T_J$          | 接合部温度   | -40  | 165                             | °C |
| $T_{STG}$      | 保存温度  | -65  | 150                             | °C |

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。推奨動作条件の範囲外ではあるが、絶対最大定格の範囲内で短時間動作している場合、デバイスは損傷を受けない可能性があります。完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。

### 5.2 ESD 定格

|           |      |   | 値     | 単位 |
|-----------|------|---|-------|----|
| $V_{ESD}$ | 静電放電 | 人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 に準拠 <sup>(1)</sup> | ±8000 | V  |
|           |      | GND に対する CANH と CANL                        |       |    |
|           |      | GND に対するピン (CANH と CANL を除く)                | ±2000 | V  |
|           |      | 荷電デバイス モデル (CDM)、AEC Q100-011 準拠            | ±500  | V  |
|           |      | すべてのピン                                      |       |    |

- (1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

### 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様

|           |                    |  | 値     | 単位 |
|-----------|--------------------|--|-------|----|
| $V_{ESD}$ | システムレベルの静電放電 (ESD) | CANH, CANL, および $V_{SUP}$ 端子から GND     | ±8000 | V  |
|           |                    | WAKE ピンを GND に接続                       | ±6000 | V  |
|           |                    | IEC 62228-3 : 電源なしの接触放電 <sup>(1)</sup> |       |    |

- (1) IEC 62228-3 「集積回路 - トランシーバの EMC 評価 - パート 3」に従って、CAN トランシーバ。

### 5.4 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

|              |                   | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 |
|--------------|-------------------|-----|-----|-----|----|
| $V_{SUP}$    | 電源電圧              | 4.5 |     | 28  | V  |
| $V_{IO}$     | I/O 電源電圧          | 2.9 |     | 5.5 | V  |
| $V_{CC}$     | CAN トランシーバ電源電圧    | 4.5 |     | 5.5 | V  |
| $I_{OH(Do)}$ | デジタル出力 High レベル電流 | -2  |     |     | mA |
| $I_{OL(Do)}$ | デジタル出力 Low レベル電流  |     |     | 2   | mA |
| $I_{O(INH)}$ | 禁止出力電流            |     |     | 2   | mA |

## 5.4 推奨動作条件 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

|               |                     | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 |
|---------------|---------------------|-----|-----|-----|----|
| $T_J$         | 動作時接合部温度            | -40 |     | 150 | °C |
| $T_{SDR}$     | サーマル シャットダウン        | 165 |     |     | °C |
| $T_{SDF}$     | サーマルシャットダウンリリース     | 155 |     |     | °C |
| $T_{SD(HYS)}$ | サーマル シャットダウン ヒステリシス |     | 10  |     | °C |

## 5.5 熱に関する情報

| 熱評価基準 <sup>(1)</sup> |                     | TCAN843-Q1 |            |           | 単位   |
|----------------------|---------------------|------------|------------|-----------|------|
|                      |                     | D (SOIC)   | DMT (VSON) | DYY (SOT) |      |
|                      |                     | 14 ピン      | 14 ピン      | 14 ピン     |      |
| $R_{\theta JA}$      | 接合部から周囲への熱抵抗        | 87.1       | 39.7       | 91.0      | °C/W |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 41.8       | 41.1       | 41.7      | °C/W |
| $R_{\theta JB}$      | 接合部から基板への熱抵抗        | 43.7       | 15.9       | 25.6      | °C/W |
| $\Psi_{JT}$          | 接合部から上面への特性パラメータ    | 8.5        | 0.9        | 25.4      | °C/W |
| $\Psi_{JB}$          | 接合部から基板への特性パラメータ    | 43.3       | 15.9       | 1.1       | °C/W |
| $R_{\theta JC(bot)}$ | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし       | 6.6        | 該当なし      | °C/W |

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

## 5.6 消費電力定格

| パラメータ | テスト条件  | 消費電力  | 単位        |
|-------|--------|---|-----------|
| $P_D$ | 平均消費電力 | $V_{SUP} = 14V$ , $V_{CC} = 5V$ , $V_{IO} = 5V$ , $T_J = 27^\circ C$ , $R_L = 60\Omega$ , $nSTB = 5V$ , $EN = 5V$ , $C_{L\_RXD} = 15pF$ 。25% の送信 (ドミナント) レートで 500kbps の標準的な CAN 動作条件。                       | 57<br>mW  |
|       |        | $V_{SUP} = 14V$ , $V_{CC} = 5.5V$ , $V_{IO} = 5.5V$ , $T_J = 150^\circ C$ , $R_L = 50\Omega$ , $nSTB = 5.5V$ , $EN = 5.5V$ , $C_{L\_RXD} = 15pF$ 。50% の伝送 (支配的) 速度と負荷のかかったネットワークで 1Mbps での一般的な高負荷 CAN 動作条件。 | 151<br>mW |

## 5.7 電源特性

動作温度範囲全体、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$ 、特に記述のない限りすべての標準値は、 $25^\circ C$ 、 $V_{SUP} = 12V$ 、 $V_{IO} = 3.3V$ 、 $V_{CC} = 5V$ 、 $R_L = 60\Omega$  で測定されたものです

| パラメータ              | テスト条件                                | 最小値  | 標準値 | 最大値      | 単位 |
|--------------------|--------------------------------------|--|-----|----------|----|
| <b>電源電圧および電流特性</b> |                                      |  |     |          |    |
| $I_{SUP\_NORMAL}$  | 電源電流<br>CAN アクティブ                    | 通常モード、サイレント モード、スリープ<br>移行モード <sup>(1)</sup>   |     | 140      | μA |
| $I_{SUP\_STBY}$    | 電源電流                                 | スタンバイ モード、 $T_J = -40^\circ C \sim 85^\circ C$   |     | 60       | μA |
| $I_{SUP\_SLEEP}$   | 電源電流                                 | スリープ モード、 $T_J = -40^\circ C \sim 85^\circ C$  |     | 18<br>30 | μA |
| $UV_{SUP(R)}$      | 低電圧 $V_{SUP}$ スレッシュホールド立ち上がり         |  | 3.9 | 4.3      | V  |
| $UV_{SUP(F)}$      | 低電圧 $V_{SUP}$ スレッシュホールド立ち下がり         |  | 3.6 | 4.1      | V  |
| $I_{CC\_NORMAL}$   | 電源電流<br>CAN アクティブ : ドミナント            | 通常モード<br>$TXD = 0V$ , $R_L = 60\Omega$ , $C_L = \text{オープン}$                                   |     | 70       | mA |
|                    | $V_{CC}$ 電源電流通常モード<br>バス フォルト時のドミナント | 通常モード<br>$TXD = 0V$ , $R_L = \text{オープン}$ , $C_L = \text{オープン}$ ,<br>$CAN_H = CAN_L = \pm 25V$ |     | 130      | mA |
|                    | 電源電流<br>CAN アクティブ : リセッシブ            | 通常モード<br>$TXD = V_{IO}$ , $R_L = 60\Omega$ , $C_L = \text{オープン}$                               |     | 7.5      | mA |
| $I_{CC\_STBY}$     | 電源電流、スタンバイ モード                       | スタンバイ モード $T_J = -40^\circ C \sim 85^\circ C$<br>$EN = nSTB = 0V$                              |     | 3.5      | μA |

## 5.7 電源特性 (続き)

動作温度範囲全体、 $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ 、特に記述のない限りすべての標準値は、 $25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{\text{SUP}} = 12\text{V}$ 、 $V_{\text{IO}} = 3.3\text{V}$ 、 $V_{\text{CC}} = 5\text{V}$ 、 $R_L = 60\Omega$  で測定されたものです

| パラメータ                   |                                    | テスト条件   | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位            |
|-------------------------|------------------------------------|---|-----|-----|-----|---------------|
| $I_{\text{CC\_SILENT}}$ | 電源電流、サイレント モード                     | サイレントおよびスリープ移行モード <sup>(1)</sup><br>$\text{TXD} = \text{nSTB} = V_{\text{IO}}$ 、 $R_L = 60\Omega$ 、 $C_L = \text{オープン}$                 |     |     | 4   | mA            |
| $I_{\text{CC\_SLEEP}}$  | 電源電流、スリープ モード                      | スリープ モード $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$<br>$\text{EN} = 0\text{V}$ または $V_{\text{IO}}$ 、 $\text{nSTB} = 0\text{V}$ |     |     | 3.2 | $\mu\text{A}$ |
| $UV_{\text{CC(R)}}$     | 低電圧 $V_{\text{CC}}$ スレッシュホールド立ち上がり |   | 3.9 | 4   | 4.3 | V             |
| $UV_{\text{CC(F)}}$     | 低電圧 $V_{\text{CC}}$ スレッシュホールド立ち下がり |   | 3.7 | 3.9 | 4.2 | V             |
| $V_{\text{HYS(UVCC)}}$  | $UV_{\text{CC}}$ のヒステリシス電圧         |   | 50  |     | 300 | mV            |
| $I_{\text{IO\_NORMAL}}$ | I/O 電源電流                           | 通常モード<br>RXD フローティング、 $\text{TXD} = 0\text{V}$  |     |     | 200 | $\mu\text{A}$ |
| $I_{\text{IO\_NORMAL}}$ | I/O 電源電流                           | 通常モード、サイレント モード、またはスリープ移行モード <sup>(1)</sup><br>RXD フローティング、 $\text{TXD} = V_{\text{IO}}$  |     |     | 3   | $\mu\text{A}$ |
| $I_{\text{IO\_STBY}}$   | I/O 電源電流                           | スタンバイ モード $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$<br>RXD フローティング、 $\text{TXD} = V_{\text{IO}}$                              |     |     | 3   | $\mu\text{A}$ |
| $I_{\text{IO\_SLEEP}}$  | I/O 電源電流                           | スリープ モード $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$<br>$\text{nSTB} = 0\text{V}$   |     |     | 2.5 | $\mu\text{A}$ |
| $UV_{\text{IO(R)}}$     | $V_{\text{IO}}$ 低電圧スレッシュホールド立ち上がり  | 増加  | 2.2 | 2.5 | 2.8 | V             |
| $UV_{\text{IO(F)}}$     | $V_{\text{IO}}$ 低電圧スレッシュホールドの立ち下がり | 減少  | 2.1 | 2.4 | 2.7 | V             |
| $V_{\text{HYS(UVIO)}}$  | $UV_{\text{IO}}$ のヒステリシス電圧         |   | 40  | 100 | 160 | mV            |

(1) スリープ移行モードでの消費電流は設計によって規定されています

## 5.8 電気的特性

動作温度範囲全体、 $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ 、特に記述のない限りすべての標準値は、 $25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{\text{SUP}} = 12\text{V}$ 、 $V_{\text{IO}} = 3.3\text{V}$ 、 $V_{\text{CC}} = 5\text{V}$ 、 $R_L = 60\Omega$  で測定されたものです

| パラメータ  |  |             | テスト条件  | 最小値  | 標準値 | 最大値  | 単位            |
|--|--|-------------|--|------|-----|------|---------------|
| <b>CAN ドライバの特性</b>                             |  |             |  |      |     |      |               |
| $V_{\text{CANH(D)}}$                           | ドミナント出力電圧  | CANH        | TXD = 0V、 $50\Omega \leq R_L \leq 65\Omega$ 、 $C_L = \text{オープン}$ 、 $R_{\text{CM}} = \text{オープン}$  | 2.75 |     | 4.5  | V             |
| $V_{\text{CANL(D)}}$                           | 通常モード  | CANL        |  | 0.5  |     | 2.25 | V             |
| $V_{\text{CANH(R)}}$<br>$V_{\text{CANL(R)}}$   | リセッショ出力電圧<br>通常モード、サイレントモード  |             | TXD = $V_{\text{IO}}$ 、 $R_L = \text{オープン}$ (無負荷)、 $R_{\text{CM}} = \text{オープン}$   | 2    | 2.5 | 3    | V             |
| $V_{\text{SYM}}$                               | ドライバ対称性<br>通常モード<br>$(V_{\text{O(CANH)}} + V_{\text{O(CANL)}})/V_{\text{CC}}$ <sup>(1)</sup> |             | EN = nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、 $4.75\text{V} \leq V_{\text{CC}} \leq 5.25\text{V}$ 、 $R_L = 60\Omega$ 、 $C_{\text{SPLIT}} = 4.7\text{nF}$ 、 $C_L = \text{Open}$ 、 $R_{\text{CM}} = \text{Open}$ 、TXD = 250kHz、1MHz、2.5MHz | 0.9  |     | 1.1  | V/V           |
| $V_{\text{SYM\_DC}}$                           | DC ドライバ対称性<br>通常モード<br>$V_{\text{CC}} - V_{\text{O(CANH)}} - V_{\text{O(CANL)}}$             |             | EN = nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、 $R_L = 60\Omega$ 、 $C_L = \text{オープン}$   | -300 |     | 300  | mV            |
| $V_{\text{DIFF(D)}}$                           | 差動出力電圧<br>通常モード<br>ドミナント   | CANH - CANL | EN = nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、 $4.75\text{V} \leq V_{\text{CC}} \leq 5.25\text{V}$ 、TXD = 0V、 $50\Omega \leq R_L \leq 65\Omega$ 、 $C_L = \text{オープン}$   | 1.5  |     | 3    | V             |
|  |  | CANH - CANL | EN = nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、 $4.75\text{V} \leq V_{\text{CC}} \leq 5.25\text{V}$ 、TXD = 0V、 $45\Omega \leq R_L \leq 70\Omega$ 、 $C_L = \text{オープン}$   | 1.4  |     | 3.3  | V             |
|  |  | CANH - CANL | EN = nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、 $4.75\text{V} \leq V_{\text{CC}} \leq 5.25\text{V}$ 、TXD = 0V、 $R_L = 2240\Omega$ 、 $C_L = \text{オープン}$  | 1.5  |     | 5    | V             |
| $V_{\text{DIFF(R)}}$                           | 差動出力電圧<br>通常モード、サイレントモード<br>リセッショ  | CANH - CANL | EN = nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、 $4.75\text{V} \leq V_{\text{CC}} \leq 5.25\text{V}$ 、TXD = $V_{\text{IO}}$ 、 $R_L = \text{オープン}$ 、 $C_L = \text{オープン}$   | -50  |     | 50   | mV            |
| $V_{\text{CAN (INACT)}}$                       | バス出力電圧<br>スリープモード、スタンバイモード   | CANH        | nSTB = 0V、 $4.75\text{V} \leq V_{\text{CC}} \leq 5.25\text{V}$ 、TXD = $V_{\text{IO}}$ 、 $R_L = \text{オープン}$ (無負荷)、 $C_L = \text{オープン}$   | -0.1 |     | 0.1  | V             |
|  |  | CANL        | nSTB = 0V、 $4.75\text{V} \leq V_{\text{CC}} \leq 5.25\text{V}$ 、TXD = $V_{\text{IO}}$ 、 $R_L = \text{オープン}$ (無負荷)、 $C_L = \text{オープン}$   | -0.1 |     | 0.1  | V             |
|  |  | CANH - CANL | nSTB = 0V、 $4.75\text{V} \leq V_{\text{CC}} \leq 5.25\text{V}$ 、TXD = $V_{\text{IO}}$ 、 $R_L = \text{オープン}$ (無負荷)、 $C_L = \text{オープン}$   | -0.2 |     | 0.2  | V             |
| $I_{\text{OS(DOM)}}$                           | 短絡時の定常状態出力電流<br>通常モード<br>ドミナント   |             | nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、TXD = 0V<br>$-3\text{V} \leq V_{\text{(CANH)}} \leq 18\text{V}$  | -100 |     |      | mA            |
|  |  |             | nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、TXD = 0V<br>$-3\text{V} \leq V_{\text{(CANL)}} \leq 18\text{V}$  |      |     | 100  | mA            |
| $I_{\text{OS\_REC}}$                           | 短絡時の定常状態出力電流<br>通常モード、サイレントモード<br>リセッショ  |             | nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、 $V_{\text{BUS}} = \text{CANH} = \text{CANL}$<br>$-27\text{V} \leq V_{\text{BUS}} \leq 40\text{V}$   | -3   |     | 3    | mA            |
| <b>CAN レシーバの特性</b>                             |  |             |  |      |     |      |               |
| $V_{\text{DIFF\_RX(D)}}$                       | レシーバドミナント状態の入力電圧範囲<br>通常モード、サイレントモード   |             | nSTB = $V_{\text{IO}}$ 、 $-12\text{V} \leq V_{\text{CM}} \leq 12\text{V}$  | 0.9  |     | 8    | V             |
| $V_{\text{DIFF\_RX(R)}}$                       | レシーバリセッショ状態の入力電圧範囲<br>通常モード、サイレントモード   |             |  | -3   |     | 0.5  | V             |
| $V_{\text{HYS}}$                               | 入カスレッシュヨルドのヒステリシス電圧<br>通常モード、サイレントモード  |             | nSTB = $V_{\text{IO}}$   |      | 80  |      | mV            |
| $V_{\text{DIFF\_RX(D\_INACT)}}$                | レシーバドミナント状態の入力電圧範囲<br>スリープモード、スタンバイモード   |             | nSTB = 0V、 $-12\text{V} \leq V_{\text{CM}} \leq 12\text{V}$  | 1.1  |     | 9    | V             |
| $V_{\text{DIFF\_RX(R\_INACT)}}$                | レシーバリセッショ状態の入力電圧範囲<br>スリープモード、スタンバイモード   |             |  | -4   |     | 0.4  | V             |
| $V_{\text{CM}}$                                | 同相範囲   |             | nSTB = $V_{\text{IO}}$   | -12  |     | 12   | V             |
| $I_{\text{LKG(IOFF)}}$                         | パワーオフ (電源オフ) 入力リーク電流 CANH、CANL ピン  |             | $V_{\text{SUP}} = 0\text{V}$ 、CANH = CANL = 5V   |      |     | 5    | $\mu\text{A}$ |
| $C_{\text{I}}$                                 | グラントに対する入力容量 (CANH または CANL) <sup>(1)</sup>  |             |  |      |     | 20   | pF            |
| $C_{\text{ID}}$                                | 差動入力容量 <sup>(1)</sup>  |             |  |      |     | 10   | pF            |
| $R_{\text{DIFF}}$                              | 差動入力抵抗   |             | TXD = $V_{\text{CC}} = V_{\text{IO}} = 5\text{V}$ 、nSTB = 5V<br>$-2\text{V} \leq V_{\text{CM}} \leq 7\text{V}$   | 50   |     | 100  | k $\Omega$    |
| $R_{\text{SE\_CANH}}$<br>$R_{\text{SE\_CANL}}$ | 入力抵抗 (CANH または CANL)   |             |  | 25   |     | 50   | k $\Omega$    |
| $m_{\text{R}}$                                 | 入力抵抗マッチング：<br>$[1 - R_{\text{IN(CANH)}} / R_{\text{IN(CANL)}}] \times 100\%$                 |             | $V_{\text{(CANH)}} = V_{\text{(CANL)}} = 5\text{V}$  | -2   |     | 2    | %             |

## 5.8 電気的特性 (続き)

動作温度範囲全体、 $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ 、特に記述のない限りすべての標準値は、 $25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{\text{SUP}} = 12\text{V}$ 、 $V_{\text{IO}} = 3.3\text{V}$ 、 $V_{\text{CC}} = 5\text{V}$ 、 $R_L = 60\Omega$  で測定されたものです

| パラメータ                 |  | テスト条件   | 最小値  | 標準値 | 最大値  | 単位              |
|-----------------------|--|---|------|-----|------|-----------------|
| <b>TXD の特性</b>        |  |   |      |     |      |                 |
| $V_{\text{IH}}$       | High レベル入力電圧   |   | 0.7  |     |      | $V_{\text{IO}}$ |
| $V_{\text{IL}}$       | Low レベル入力電圧  |   |      |     | 0.3  | $V_{\text{IO}}$ |
| $I_{\text{IH}}$       | High レベル入力リーク電流  | $\text{TXD} = V_{\text{IO}} = 5.5\text{V}$  | -1   | 0   | 1    | $\mu\text{A}$   |
| $I_{\text{IL}}$       | Low レベル入力リーク電流   | $\text{TXD} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{IO}} = 5.5\text{V}$                                    | -115 |     | -2.5 | $\mu\text{A}$   |
| $I_{\text{LKG(OFF)}}$ | 電源がない場合のリーク電流です  | $\text{TXD} = 5.5\text{V}$ 、 $V_{\text{SUP}} = V_{\text{IO}} = 0\text{V}$                   | -1   | 0   | 1    | $\mu\text{A}$   |
| $C_i$                 | 入力容量   | $V_{\text{IN}} = 0.4 \times \sin(2 \times \pi \times 2 \times 10^6 \times t) + 2.5\text{V}$ |      | 5   | 10   | pF              |
| <b>RXD の特性</b>        |  |   |      |     |      |                 |
| $V_{\text{OH}}$       | High レベル出力電圧   | $I_O = -2\text{mA}$   | 0.8  |     |      | $V_{\text{IO}}$ |
| $V_{\text{OL}}$       | Low レベル出力電圧  | $I_O = 2\text{mA}$  |      |     | 0.2  | $V_{\text{IO}}$ |
| $I_{\text{LKG(OFF)}}$ | 電源がない場合のリーク電流です  | $\text{RXD} = 5.5\text{V}$ 、 $V_{\text{SUP}} = V_{\text{IO}} = 0\text{V}$                   | -1   |     | 1    | $\mu\text{A}$   |
| <b>nSTB の特性</b>       |  |   |      |     |      |                 |
| $V_{\text{IH}}$       | High レベル入力電圧   |   | 0.7  |     |      | $V_{\text{IO}}$ |
| $V_{\text{IL}}$       | Low レベル入力電圧  |   |      |     | 0.3  | $V_{\text{IO}}$ |
| $I_{\text{IH}}$       | High レベル入力リーク電流  | $\text{nSTB} = V_{\text{IO}} = 5.5\text{V}$   | 0.5  |     | 115  | $\mu\text{A}$   |
| $I_{\text{IL}}$       | Low レベル入力リーク電流   | $\text{nSTB} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{IO}} = 5.5\text{V}$                                   | -1   |     | 1    | $\mu\text{A}$   |
| $I_{\text{LKG(OFF)}}$ | 電源がない場合のリーク電流です  | $\text{nSTB} = 5.5\text{V}$ 、 $V_{\text{IO}} = 0\text{V}$                                   | -1   | 0   | 1    | $\mu\text{A}$   |
| <b>nFAULT の特性</b>     |  |   |      |     |      |                 |
| $V_{\text{OH}}$       | High レベル出力電圧   | $I_O = -2\text{mA}$   | 0.8  |     |      | $V_{\text{IO}}$ |
| $V_{\text{OL}}$       | Low レベル出力電圧  | $I_O = 2\text{mA}$  |      |     | 0.2  | $V_{\text{IO}}$ |
| $I_{\text{LKG(OFF)}}$ | 電源がない場合のリーク電流です  | $\text{nFAULT} = 5.5\text{V}$ 、 $V_{\text{IO}} = 0\text{V}$                                 | -1   | 0   | 1    | $\mu\text{A}$   |
| <b>EN の特性</b>         |  |   |      |     |      |                 |
| $V_{\text{IH}}$       | High レベル入力電圧   |   | 0.7  |     |      | $V_{\text{IO}}$ |
| $V_{\text{IL}}$       | Low レベル入力電圧  |   |      |     | 0.3  | $V_{\text{IO}}$ |
| $I_{\text{IH}}$       | High レベル入力リーク電流  | $\text{EN} = V_{\text{CC}} = V_{\text{IO}} = 5.5\text{V}$                                   | 0.5  |     | 115  | $\mu\text{A}$   |
| $I_{\text{IL}}$       | Low レベル入力リーク電流   | $\text{EN} = 0\text{V}$ 、 $V_{\text{CC}} = V_{\text{IO}} = 5.5\text{V}$                     | -1   |     | 1    | $\mu\text{A}$   |
| $I_{\text{LKG(OFF)}}$ | 電源がない場合のリーク電流です  | $\text{EN} = 5.5\text{V}$ 、 $V_{\text{CC}} = V_{\text{IO}} = 0\text{V}$                     | -1   |     | 1    | $\mu\text{A}$   |
| $R_{\text{PD}}$       | プルダウン抵抗  |   | 50   |     | 2000 | k $\Omega$      |
| <b>WAKE の特性</b>       |  |   |      |     |      |                 |
| $V_{\text{IH}}$       | High レベル入力電圧   | スリープ モード  | 2.6  |     |      | V               |
| $V_{\text{IL}}$       | Low レベル入力電圧  |   |      |     | 1.8  | V               |
| $I_{\text{IH}}$       | High レベル入力リーク電流 <sup>(2)</sup>   | $\text{WAKE} = V_{\text{SUP}}$  |      |     | 2    | $\mu\text{A}$   |
|                       |  | $\text{WAKE} = 4\text{V}$   | -3   |     |      | $\mu\text{A}$   |
| $I_{\text{IL}}$       | Low レベル入力リーク電流 <sup>(2)</sup>  | $\text{WAKE} = 1\text{V}$   |      |     | 3    | $\mu\text{A}$   |
| $R_{\text{WAKE}}$     | プルアップまたはプルダウン抵抗 <sup>(2)</sup>   |   |      | 600 |      | k $\Omega$      |
| <b>INH の特性</b>        |  |   |      |     |      |                 |
| $\Delta V_{\text{H}}$ | $V_{\text{SUP}}$ から INH への High レベル電圧降下<br>( $V_{\text{SUP}} - V_{\text{INH}}$ ) | $I_{\text{INH}} = -2\text{mA}$  |      | 1   | 2    | V               |
| $I_{\text{LKG(INH)}}$ | スリープ モード リーク電流   | $\text{INH} = 0\text{V}$  | -0.5 |     | 0.5  | $\mu\text{A}$   |

(1) 設計により規定され、ベンチ特性評価により検証されています

(2) WAKE ピンは印加された電圧に応じて、内部 5V プルアップまたは GND プルダウン構成へ自律的に切り替わります。High 入力時には内部 5V プルアップ、Low 入力時には内部 GND プルダウンになります。WAKE を  $V_{\text{CC}}$  または GND に接続すると、全体の消費電流が最小となります。



## 5.9 タイミング要件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ                      |   | テスト条件   | 最小値 | 標準値  | 最大値 | 単位      |
|----------------------------|---|---|-----|------|-----|---------|
| <b>電源の特性</b>               |   |   |     |      |     |         |
| $t_{PWRUP}$                | $V_{SUP} \geq UV_{SUP(R)}$ 後、INH がアクティブになるために必要な時間                    |   | 310 | 1000 |     | $\mu s$ |
| $t_{UV}$                   | 低電圧フィルタ時間 $V_{CC}$ および $V_{IO}$ <sup>(1)</sup>                        | $V_{CC} \leq UV_{CC}$ または $V_{IO} \leq UV_{IO}$                             | 100 | 350  |     | ms      |
| $t_{UV\_det}$              | $V_{CC}$ および $V_{IO}$ の低電圧検出時間  | $V_{CC} \leq UV_{CC}$ または $V_{IO} \leq UV_{IO}$                             |     | 30   |     | $\mu s$ |
| $t_{UV(RE-ENABLE)}$        | 低電圧イベント後の再有効化時間 <sup>(1)</sup>  | $UV_{CC}$ または $UV_{IO}$ 低電圧イベントからデバイスが通常動作に戻るまでの時間                          |     | 50   |     | $\mu s$ |
| <b>デバイス特性</b>              |   |   |     |      |     |         |
| $t_{PROP(LOOP1)}$          | 合計ループ遅延、ドライバ入力 (TXD) からレシーバ出力 (RXD) までリセツプからドミナントまで                   | $R_L = 60\Omega$ , $C_L = 100pF$ , $C_{L\_RXD} = 15pF$ $V_{IO} = 3V - 5.5V$ |     | 250  |     | ns      |
| $t_{PROP(LOOP2)}$          | 合計ループ遅延、ドライバ入力 (TXD) からレシーバ出力 (RXD) までドミナントからリセツプまで                   | $R_L = 60\Omega$ , $C_L = 100pF$ , $C_{L\_RXD} = 15pF$ $V_{IO} = 3V - 5.5V$ |     | 250  |     | ns      |
| $t_{WK(TIMEOUT)}$          | バス ウェークアップ タイムアウト値 <sup>(1)</sup>                                     |   | 0.8 | 2    |     | ms      |
| $t_{WK(FILTER)}$           | ウェークアップ リクエストのフィルタ処理されたバス要件を満たすバス時間 <sup>(1)</sup>                    |   | 0.5 | 1.8  |     | $\mu s$ |
| $t_{FILTER\_IO}$           | EN / nSTB のフィルタ時間 <sup>(1)</sup>                                      |   | 1   | 5    |     | $\mu s$ |
| $t_{WAKE\_HT}$             | LWU を認識するため、WAKE ピンの立ち上がりまたは立ち下がりエッジ後に電圧が安定していなければならないホールド時間          |   | 5   | 50   |     | $\mu s$ |
| <b>モード変更特性</b>             |   |   |     |      |     |         |
| $t_{INH\_SLP\_STB}$        | WUP または LWU イベント後、INH がアサートされるまでの時間 <sup>(1)</sup>                    |   |     | 50   |     | $\mu s$ |
| $t_{MODE1}$                | スリープ モードから通常またはサイレント モードに移行するまでのモード変更時間 <sup>(1)</sup>                | $V_{CC}$ および $V_{IO}$ が UV スレッシュホールドを超えてから通常またはサイレント モードに移行するまでの時間を測定。      |     | 50   |     | $\mu s$ |
| $t_{MODE2}$                | 通常モード、サイレント モード、スタンバイ モードとスリープ モードからスタンバイ モードへのモード変更時間 <sup>(1)</sup> | 通常モード、サイレント モード、スタンバイ モードとスリープ モードからスタンバイ モードへのモード変更時間                      |     | 50   |     | $\mu s$ |
| $t_{nFAULT\_MODE\_CHANGE}$ | モード変更後の nFAULT 安定化時間  |   |     | 20   |     | $\mu s$ |
| $t_{GOTOSLEEP}$            | スリープ モードへの遷移の最小ホールド時間 <sup>(1)</sup>                                  | EN = H および nSTB = L   | 20  | 50   |     | $\mu s$ |

(1) 設計により規定され、ベンチ特性評価により検証されている

## 5.10 スイッチング特性

動作温度範囲全体、 $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ 、特に記述のない限りすべての標準値は、 $25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{\text{SUP}} = 12\text{V}$ 、 $V_{\text{IO}} = 3.3\text{V}$ 、 $V_{\text{CC}} = 5\text{V}$ 、 $R_L = 60\Omega$  で測定されたものです

| パラメータ                             |   | テスト条件  | 最小値  | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|-----------------------------------|---|--|------|-----|-----|----|
| <b>ドライバ特性</b>                     |   |  |      |     |     |    |
| $t_{\text{pHR}}$                  | 伝搬遅延時間、High TXD からドライバまで  | $R_L = 60\Omega$ 、 $C_L = 100\text{pF}$ 、 $R_{\text{CM}} = \text{オープン}$  |      | 90  |     | ns |
| $t_{\text{pLD}}$                  | 伝搬遅延時間、Low TXD からドライバドミナントまで  |  |      | 75  |     | ns |
| $t_{\text{sk(p)}}$                | パルス スキュー ( $t_{\text{pHR}} - t_{\text{pLD}}$ )                      |  |      | 25  |     | ns |
| $t_{\text{R}}$                    | 差動出力信号の立ち上がり時間  |  |      | 45  |     | ns |
| $t_{\text{F}}$                    | 差動出力信号の立ち下がり時間  |  |      | 45  |     | ns |
| $t_{\text{TXDDTO}}$               | ドミナント タイムアウト  | $\text{TXD} = 0\text{V}$ 、 $R_L = 60\Omega$ 、 $C_L = \text{オープン}$  | 1.2  |     | 3.8 | ms |
| <b>レシーバの特性</b>                    |   |  |      |     |     |    |
| $t_{\text{pRH}}$                  | 伝搬遅延時間、バス リセッシブ入力から High RXD  | $C_{\text{L(RXD)}} = 15\text{pF}$  |      | 65  |     | ns |
| $t_{\text{pDL}}$                  | 伝搬遅延時間、バス ドミナント入力から RXD Low 出力まで                                    |  |      | 60  |     | ns |
| $t_{\text{R}}$                    | 出力信号の立ち上がり時間 (RXD)  |  |      | 10  |     | ns |
| $t_{\text{F}}$                    | 出力信号の立ち下がり時間 (RXD)  |  |      | 10  |     | ns |
| $t_{\text{BUSDOM}}$               | ドミナント タイムアウト  | $R_L = 60\Omega$ 、 $C_L = \text{オープン}$   | 1.2  |     | 3.8 | ms |
| <b>CAN の FD 特性</b>                |   |  |      |     |     |    |
| $t_{\Delta\text{BIT(BUS)}}^{(1)}$ | $t_{\text{BIT(TXD)}} = 500\text{ns}$ の CAN バス出力ピンにおける送信リセッシブビット幅の変化 | $R_L = 60\Omega$ 、 $C_L = 100\text{pF}$ 、 $C_{\text{L\_RXD}} = 15\text{pF}$<br>$t_{\Delta\text{BIT(BUS)}} = t_{\text{BIT(BUS)}} - t_{\text{BIT(TXD)}}$ | -65  |     | 30  | ns |
| $t_{\Delta\text{BIT(BUS)}}^{(1)}$ | $t_{\text{BIT(TXD)}} = 200\text{ns}$ の CAN バス出力ピンにおける送信リセッシブビット幅の変化 | $R_L = 60\Omega$ 、 $C_L = 100\text{pF}$ 、 $C_{\text{L\_RXD}} = 15\text{pF}$<br>$t_{\Delta\text{BIT(BUS)}} = t_{\text{BIT(BUS)}} - t_{\text{BIT(TXD)}}$ | -45  |     | 10  | ns |
| $t_{\Delta\text{BIT(RXD)}}^{(1)}$ | $t_{\text{BIT(TXD)}} = 500\text{ns}$ の RXD 出力ピンにおける受信リセッシブビット幅の変動   | $R_L = 60\Omega$ 、 $C_2 = 100\text{pF}$ 、 $C_{\text{L\_RXD}} = 15\text{pF}$<br>$t_{\Delta\text{BIT(RXD)}} = t_{\text{BIT(RXD)}} - t_{\text{BIT(TXD)}}$ | -100 |     | 50  | ns |
| $t_{\Delta\text{BIT(RXD)}}^{(1)}$ | $t_{\text{BIT(TXD)}} = 200\text{ns}$ の RXD 出力ピンにおける受信リセッシブビット幅の変動   | $R_L = 60\Omega$ 、 $C_2 = 100\text{pF}$ 、 $C_{\text{L\_RXD}} = 15\text{pF}$<br>$t_{\Delta\text{BIT(RXD)}} = t_{\text{BIT(RXD)}} - t_{\text{BIT(TXD)}}$ | -80  |     | 20  | ns |
| $t_{\Delta\text{REC}}^{(1)}$      | レシーバのタイミングの対称性、 $t_{\text{BIT(TXD)}} = 500\text{ ns}$               | $R_L = 60\Omega$ 、 $C_2 = 100\text{pF}$ 、 $C_{\text{L\_RXD}} = 15\text{pF}$<br>$\Delta t_{\text{REC}} = t_{\text{BIT(RXD)}} - t_{\text{BIT(BUS)}}$     | -65  |     | 40  | ns |
|                                   | レシーバのタイミングの対称性、 $t_{\text{BIT(TXD)}} = 200\text{ ns}$               | $R_L = 60\Omega$ 、 $C_2 = 100\text{pF}$ 、 $C_{\text{L\_RXD}} = 15\text{pF}$<br>$\Delta t_{\text{REC}} = t_{\text{BIT(RXD)}} - t_{\text{BIT(BUS)}}$     | -45  |     | 15  | ns |

(1) TXD の入力信号の立ち上がり時間と立ち下がり時間 (10% ~ 90%) は 10ns 未満とするものとします

## 5.11 代表的特性

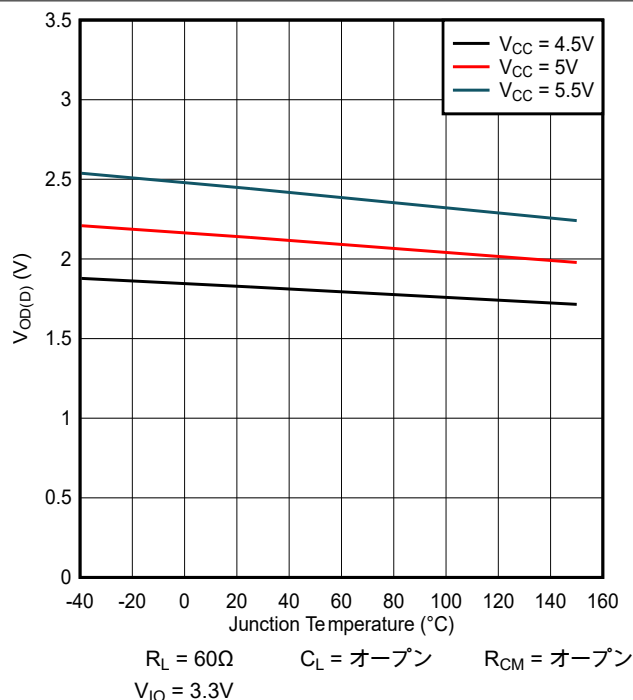


図 5-1.  $V_{OD(DOM)}$  と温度と  $V_{CC}$  との関係

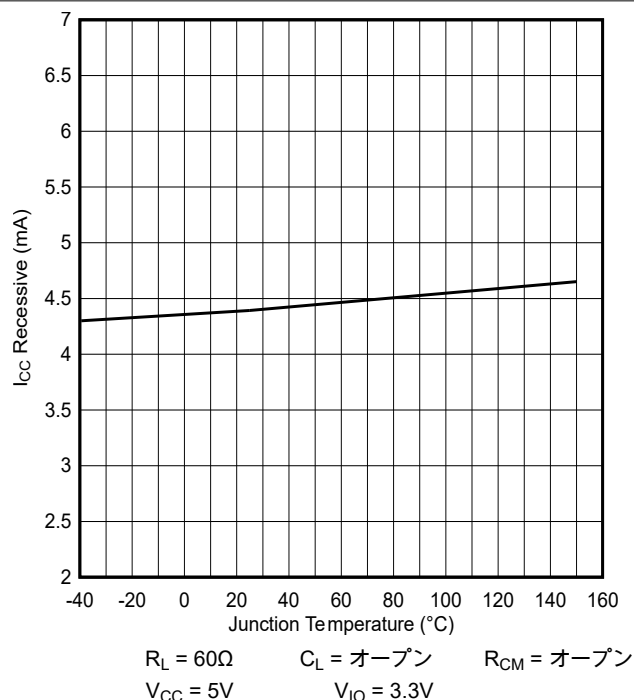


図 5-2.  $I_{CC}$  リセッシブと温度との関係

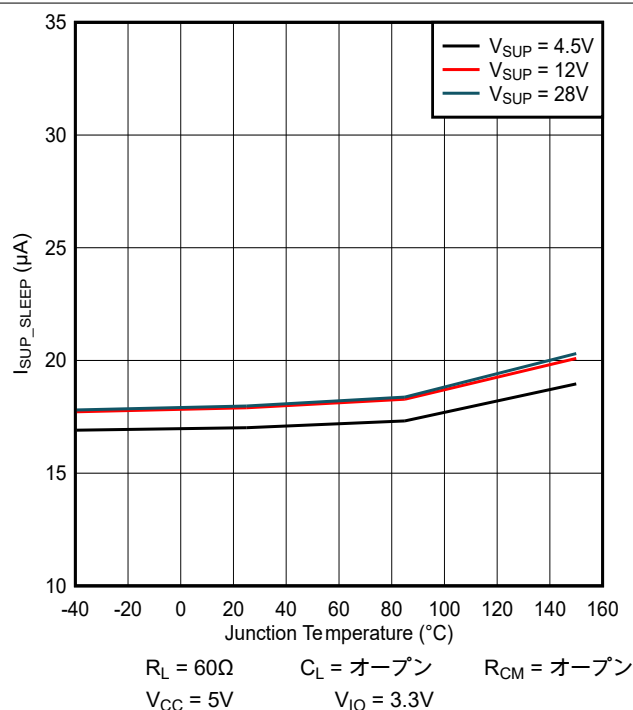


図 5-3. スリープモードでの  $I_{SUP}$  と  $V_{SUP}$  および温度との関係

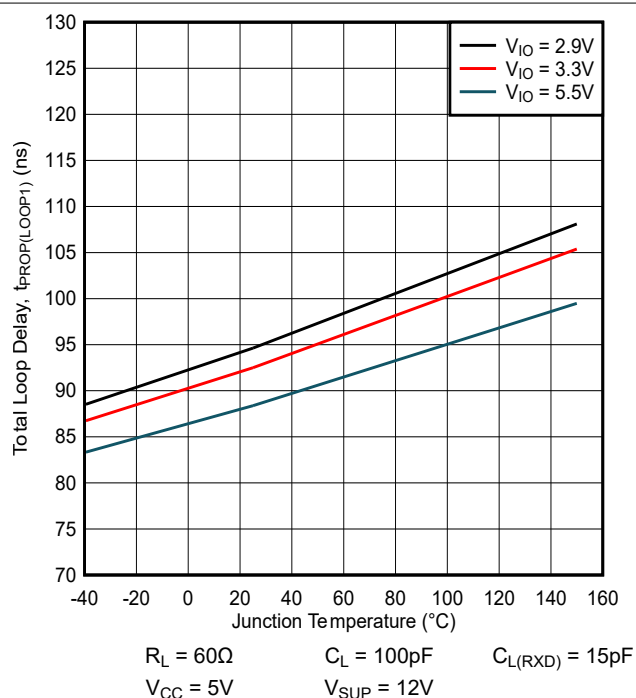


図 5-4. ループ伝搬遅延と  $V_{IO}$  および温度との関係

## 6 パラメータ測定情報

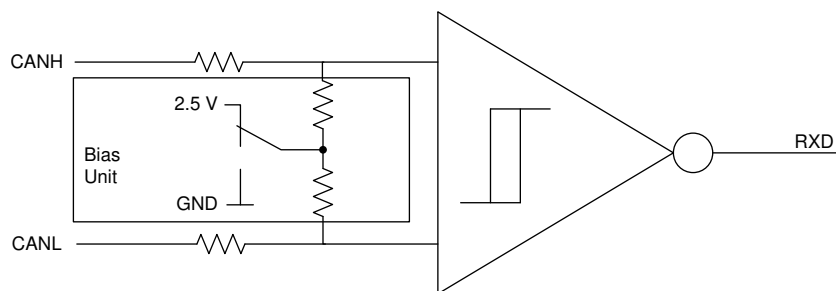


図 6-1. 同相バイアス ユニット / レシーバ

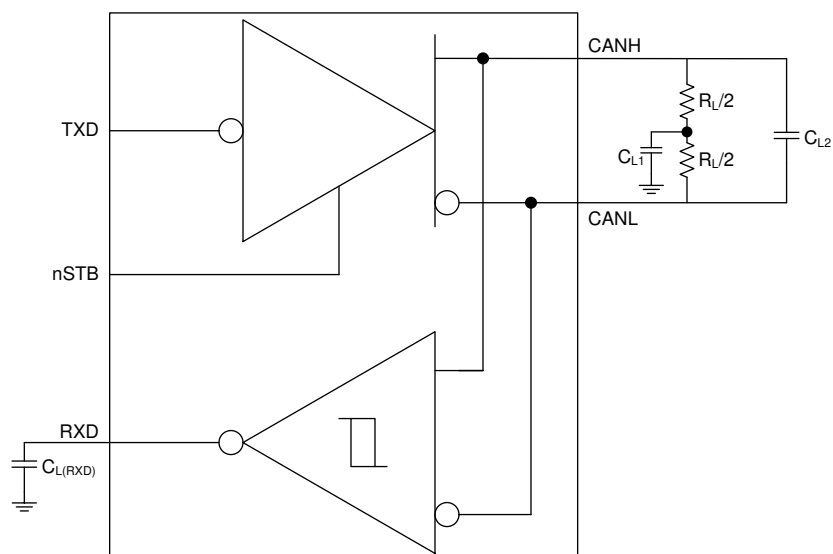


図 6-2. テスト回路

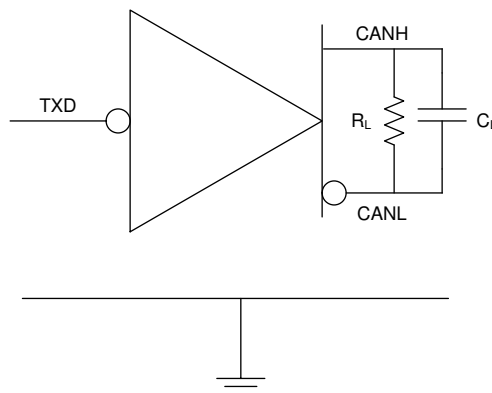


図 6-3. 電源テスト回路

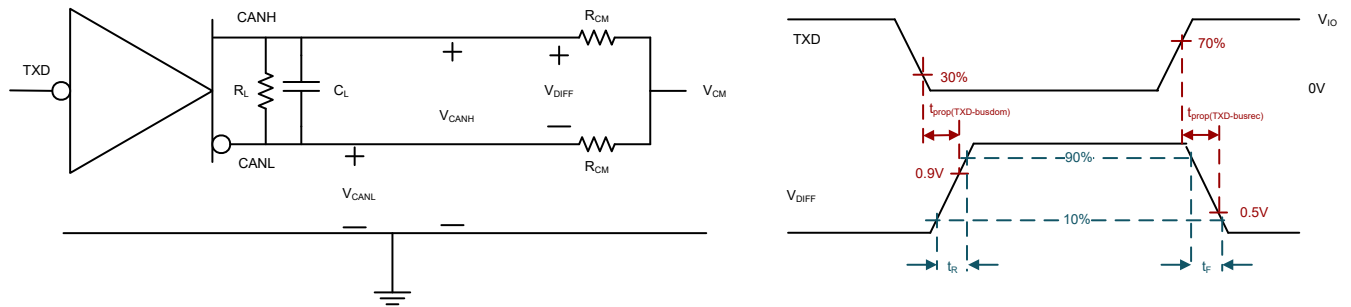


図 6-4. ドライバテスト回路と測定

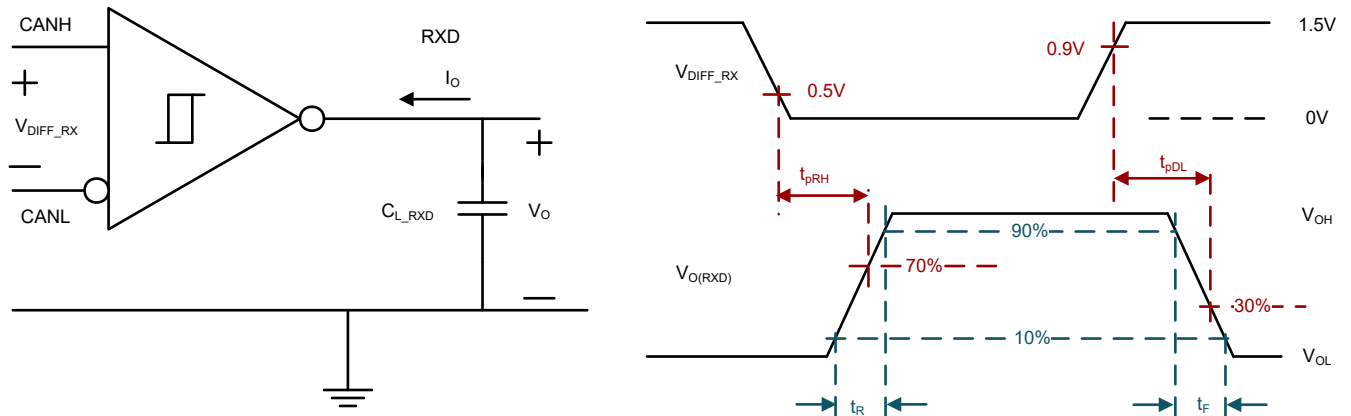


図 6-5. レシーバのテスト回路と測定

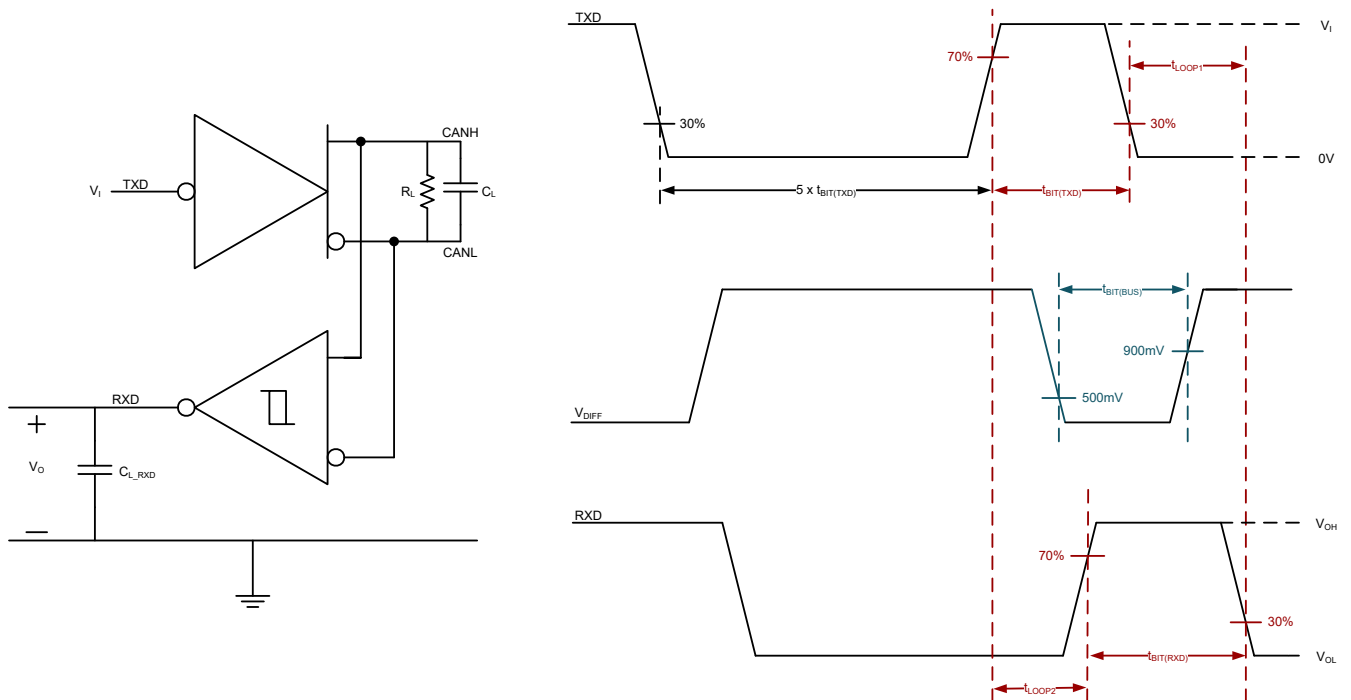


図 6-6. トランスミッタとレシーバのタイミング動作テスト回路と測定

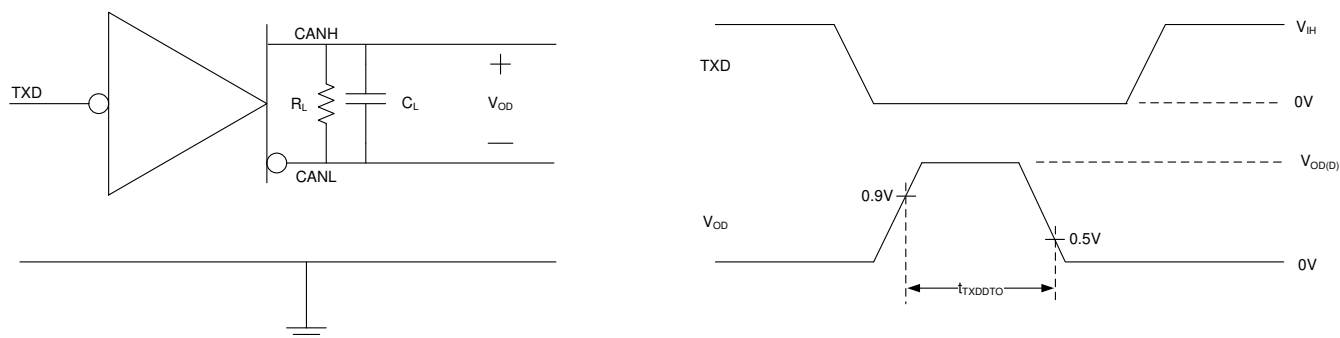


図 6-7. TXD ドミナント タイムアウトのテスト回路と測定

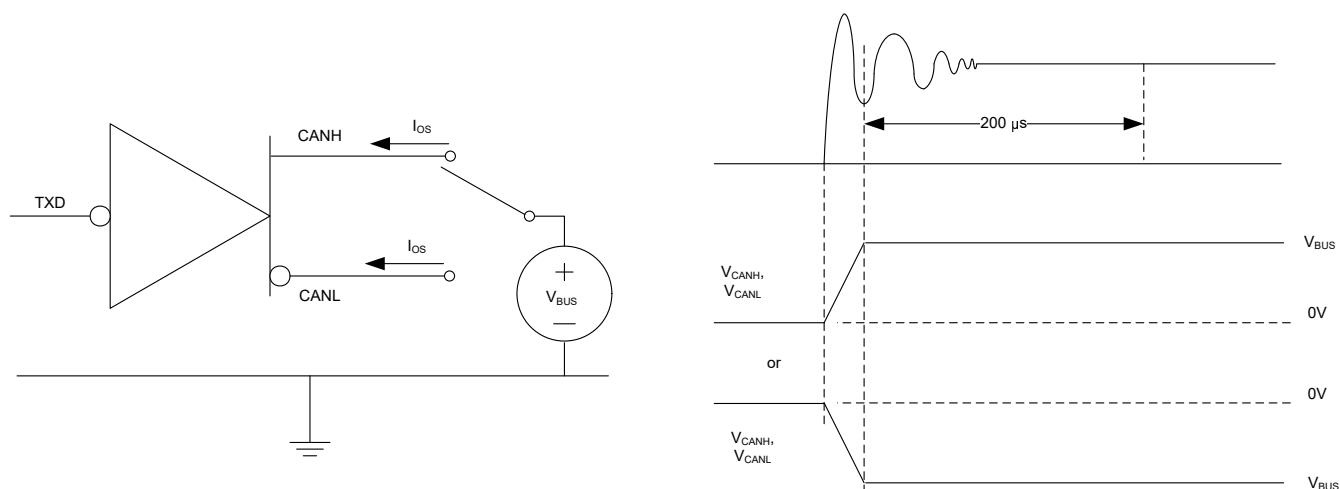


図 6-8. ドライバ短絡電流テスト回路と測定

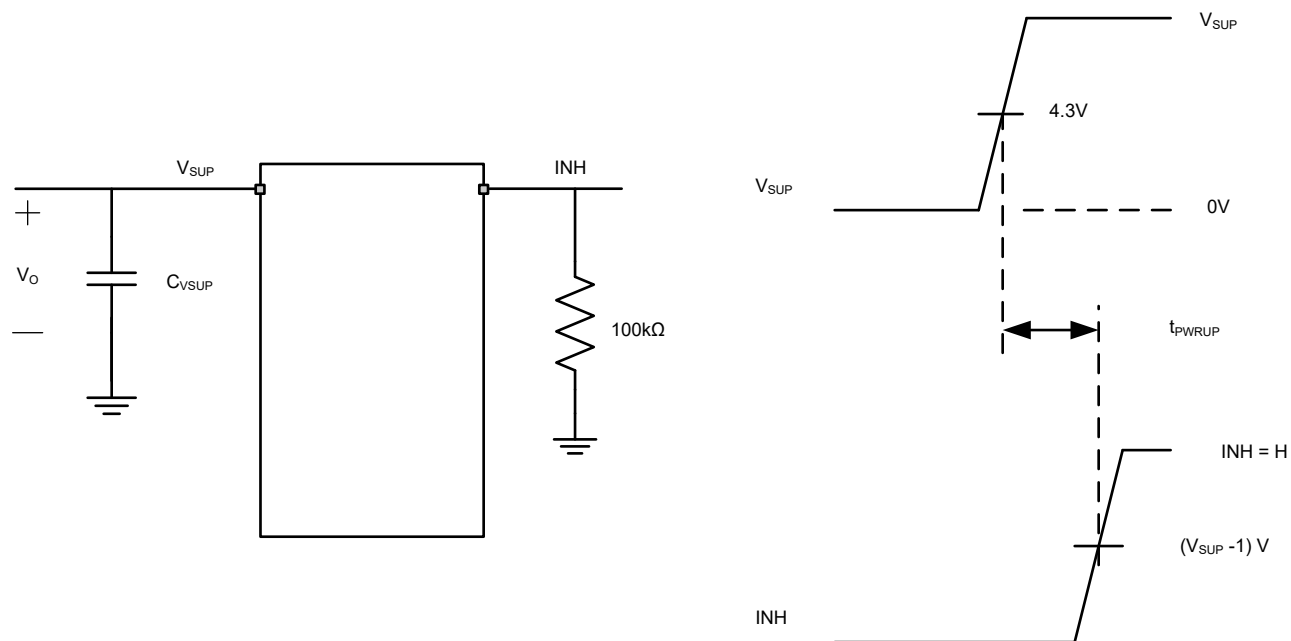


図 6-9. パワーアップのタイミング

## 7 詳細説明

### 7.1 概要

TCAN843-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2024 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。TCAN843-Q1 は Classical CAN ネットワークおよび最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。

TCAN843-Q1 は、以下の CAN および CAN FD 規格をサポートしています。

- 物理層：
  - ISO 11898-2:2024 – 高速物理媒体接続 (PMA) サブレイヤー
  - SAE J2284-1 – 125kbps の車載アプリケーション向け高速 CAN (HSC)
  - SAE J2284-2 – 250kbps の車載アプリケーション向け高速 CAN (HSC)
  - SAE J2284-3 – 500kbps の車載アプリケーション向け高速 CAN (HSC)
  - SAE J2284-4 – 500kbps の車載アプリケーション向け高速 CAN (HSC)、CAN FD データ 2Mbps
  - SAE J2284-5 – 500kbps の車載アプリケーション向け高速 CAN (HSC)、CAN FD データ 5Mbps
- 準拠テストの要件
  - ISO 16845-2:2018 – 高速媒体アクセスユニット – 準拠テストのプラン
  - IOPT.CAN – 高速 CAN トランシーバまたは同等のデバイスの相互運用性テスト仕様

このトランシーバには、 $V_{SUP}$ 、 $V_{CC}$  および  $V_{IO}$  3 つの独立した電源入力があります。 $V_{IO}$  を使用すると、TCAN843-Q1 はレベル シフターを必要とせずに 3.3V または 5V コントローラーに直接インターフェイスできます。TCAN843-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 / 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリーの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、TCAN843-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントに対して電力が遮断される超低電流スリープ状態を実現し、CAN バスを監視しながら低消費電力状態にすることができます。バス上でウェイクアップ イベントが検出された場合、または WAKE 入力を介してローカル ウェイクアップが要求された場合、デバイスが INH を HIGH に駆動してノードの起動を開始します。

TCAN843-Q1 には、低電圧検出、CAN バス故障検出、バッテリー接続検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)、最大  $\pm 40V$  までのバス故障の保護など、多くの保護機能と診断機能が含まれています。

## 7.2 機能ブロック図

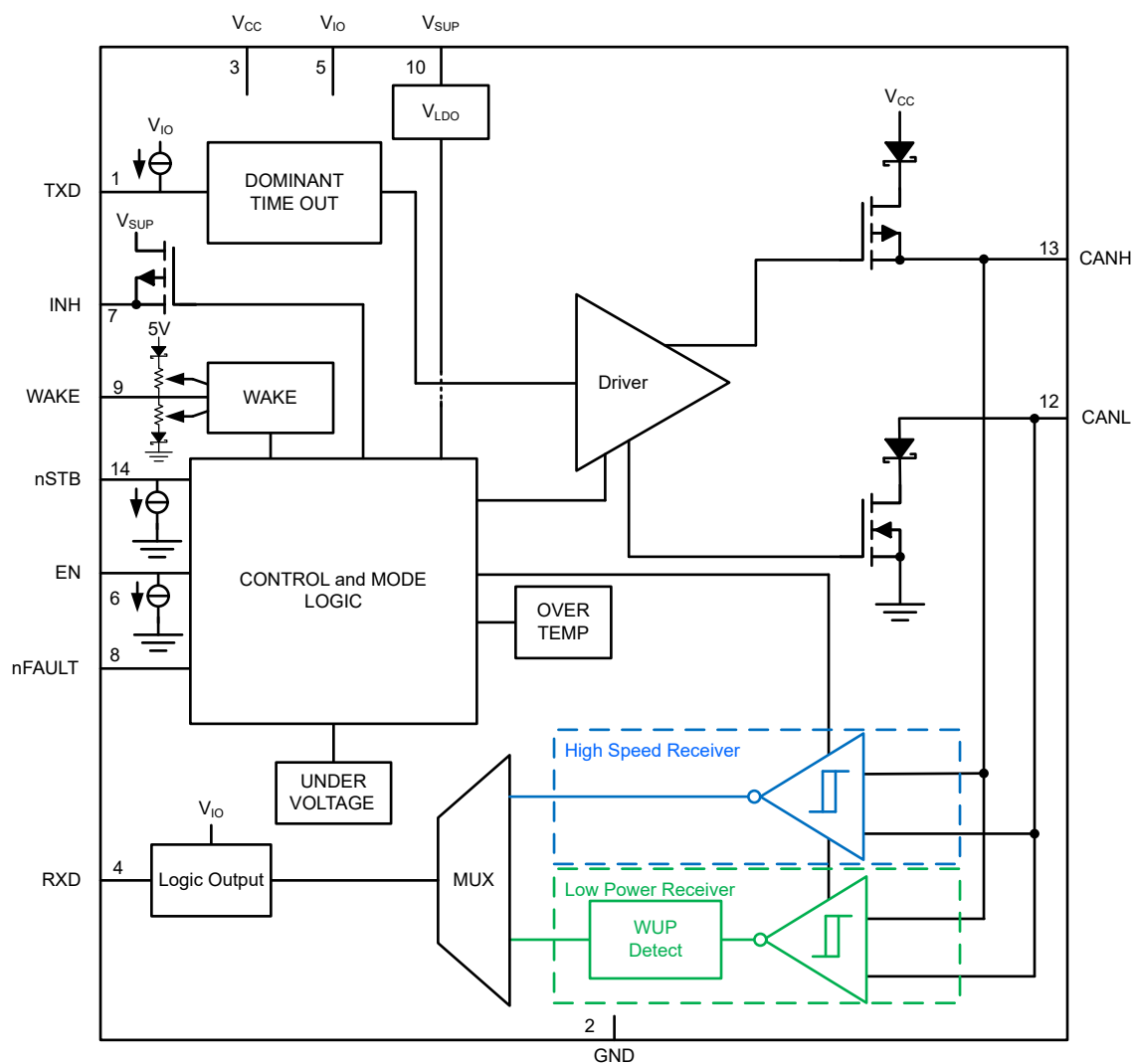


図 7-1. TCAN843-Q1 機能ブロック図



## 7.3 機能説明

### 7.3.1 電源ピン

TCAN843-Q1 は、3 つの独立した電源入力を実装されており、デバイスの異なる部分をレギュレートします。

#### 7.3.1.1 $V_{SUP}$ ピン

このピンは、バッテリー電源に接続されます。このピンは、デジタル コアと低電力 CAN レシーバーをサポートする内部レギュレータに電源を供給します。

#### 7.3.1.2 $V_{CC}$ ピン

このピンは、CAN トランシーバに 5V の電源電圧を供給します。

#### 7.3.1.3 $V_{IO}$ ピン

このピンは、CAN FD コントローラの I/O 電圧に一致するデジタル I/O 電圧を提供します。このピンは 2.9V ~ 5.5V の I/O 電圧をサポートし、幅広いコントローラをサポートします。

### 7.3.2 デジタル入力および出力

#### 7.3.2.1 TXD ピン

TXD は、CAN FD コントローラから TCAN843-Q1 への、 $V_{IO}$  を基準とするロジックレベルの入力信号です。TXD は  $V_{IO}$  レベルにバイアスされ、ピンがフローティングの場合に強制的にリセット入力になります。

#### 7.3.2.2 RXD ピン

RXD は、 $V_{IO}$  を基準とした、TCAN843-Q1 から CAN FD コントローラへのロジックレベル信号出力です。有効な  $V_{IO}$  が存在すると、RXD ピンはロジック High 出力として  $V_{IO}$  レベルに駆動されます。

電源オンまたはウェークアップ イベントが発生すると、RXD ピンは Low になります。

#### 7.3.2.3 nFAULT ピン

nFAULT は、 $V_{IO}$  を基準とする、TCAN843-Q1 から CAN FD コントローラへのロジックレベル出力信号です。nFAULT 出力は、ロジック High 出力として  $V_{IO}$  レベルに駆動されます。

nFAULT 出力は、TCAN843-Q1 ステータス インジケータ フラグを CAN FD コントローラに送信するために使用されます。nFAULT ピンにより外部から通知される特定のフォルトシナリオについては、[表 7-1](#) を参照してください。TCAN843-Q1 は、 $V_{IO}$  が供給され、デバイスがスリープモードにある場合、スリープモードでは外部出力されるフォルトシナリオが存在しないことから、省電力のため nFAULT ピンを High に保持します。

#### 7.3.2.4 EN ピン

EN は、CAN FD コントローラから TCAN843-Q1 への、 $V_{IO}$  を基準とするロジックレベルの入力信号です。EN 入力ピンは、nSTB ピンと組み合わせてモード選択に使用します。システム過剰な電力供給や誤ウェークアップ イベントを防止するために、EN は内部で low にプルされています。

#### 7.3.2.5 nSTB ピン

nSTB は、CAN FD コントローラから TCAN843-Q1 への  $V_{IO}$  を基準とするロジックレベル入力信号です。また、nSTB 入力ピンは EN ピンと組み合わせたモード選択用です。nSTB は内部的に low にプルされ、過剰なシステム電力と誤ウェークアップ イベントを防止します。

#### 7.3.2.6 NC ピン

NC ピンは内部で接続されていないため、ピンをフローティングのままにするか、GND に接続します。

### 7.3.3 GND

GND はトランシーバのグランドピンであり、このピンは PCB グランドに接続しなければなりません。

### 7.3.4 INH ピン

INH ピンは高電圧出力です。このピンを使用して、外部レギュレータを制御できます。これらのレギュレータは一般的に、マイクロプロセッサおよび  $V_{IO}$  ピンを駆動するために使用されます。INH 機能は、スリープモード以

外のすべてのモードで有効化されます。スリープモードでは、INH ピンはオフになり、高インピーダンス状態に移行します。これにより、スリープモード中はノードを最小消費電力状態にできます。INH 出力に 100kΩ 負荷を追加することで、High 駆動状態から Low 状態への遷移時間を高速化し、フローティングのままにしたときにピンを強制的に Low にすることができます。

この端子は、電力出力ではなく、高電圧ロジック端子として扱う必要があります。INH ピンは電源管理デバイスの EN 端子を駆動するために使用し、電源供給のスイッチとしては使用しないでください。この端子は逆接バッテリー保護を備えていないため、システム モジュール外部へは接続しないでください。

### 7.3.5 WAKE ピン

WAKE ピンは、ローカル ウェイクアップ (LWU) 機能に使用される高電圧逆ブロック入力です。WAKE ピンは双方向エッジトリガであり、WAKE ピン遷移の立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジでローカル ウェイクアップ (LWU) を認識します。LWU 機能については、「[WAKE 入力端子によるローカル ウェイクアップ \(LWU\)](#)」セクションで詳しく説明します。

### 7.3.6 CAN バス ピン

これらは CAN High と CAN Low、CANH と CANL の差動バスピンです。これらのピンは、CAN トランシーバおよび低電圧ウェークレシーバに内部接続されています。

### 7.3.7 フォルト

#### 7.3.7.1 内部および外部のフォルト インジケータ

次のデバイス ステータス インジケータ フラグが実装されており、MCU がデバイスおよびシステムのステータスを判定できます。故障に加えて、nFAULT 故障端末は、V<sub>SUP</sub> バッテリ端末でのウェークアップ リクエストと「コールド」電源投入シーケンスも通知するため、システムは必要な診断やコールド ブート シーケンスを実行できます。RXD 端子はウェークアップ リクエスト求を通知し、フォルトは nFAULT 出力に対して多重化 (論理和) されます。

**表 7-1. TCAN843-Q1 トランシーバ ステータス インジケータ**

| EVENT                        | フラグ名                  | 原因   | インジケータ <sup>(1)</sup>   | フラグがクリアされます  | 備考   |
|------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
| パワーアップ                       | PWRON                 | V <sub>SUP</sub> による電源投入、およびバッテリー供給が UV <sub>SUP</sub> を下回った後の V <sub>SUP</sub> の復帰時 | スタンバイまたはスリープ モードからサイレント モードに移行すると、nFAULT = Low  | 通常モードへの遷移の後です  | コールド スタート条件により、ローカル ウェークアップ WAKERQ、WAKESR、および PWRON フラグが生成されます。  |
| ウェークアップ リクエスト                | WAKERQ <sup>(2)</sup> | CAN バスでのウェークアップ イベント、WAKE ピンでの状態遷移、または最初のパワーアップ                                      | スタンバイ モードに移行したときにウェークアップ後、nFAULT = RXD = Low  | 通常モードへの遷移後または $t \geq t_{UV}$ 、 $V_{CC} < UV_{CC(F)}$ または $V_{IO} < UV_{IO(F)}$ となります  | ウェークアップ リクエストは、スタンバイ、スリープ移行、またはスリープ モードのみセットできます。スリープ モードで UV <sub>VCC</sub> または UV <sub>VIO</sub> の期限切れのタイマーをリセットします。 |
| ウェークアップ ソース認識 <sup>(3)</sup> | WAKESR                |  | 通常モードに移行するとき利用可能 <sup>(4)</sup><br>nFAULT = low WAKE ピンからのローカル ウェークアップ イベントを示します<br>nFAULT = high CAN バスからのリモート ウェークアップ イベントを示します | 通常モードで TXD に 4 回のリセッティングからドミナントへの遷移が発生した場合、または <sup>(5)</sup> が通常モードを離脱した場合、または $t \geq t_{UV}$ の間、 $V_{CC} < UV_{CC(F)}$ または $V_{IO} < UV_{IO(F)}$ となった場合 | コールド スタート条件により、ローカル ウェークアップ WAKERQ、WAKESR、および PWRON フラグが生成されます。  |
| アンダーボルテージ                    | UV <sub>CC</sub>      | $V_{CC} < UV_{CC(F)}$  | 外部からは表示されません  | $V_{CC} > UV_{CC(R)}$ 、または、ウェークアップ リクエストが発生します   |  |
|                              | UV <sub>IO</sub>      | $V_{IO} < UV_{IO(F)}$  | 外部からは表示されません  | $V_{IO} > UV_{IO(R)}$ 、または、ウェークアップ リクエストが発生します   |  |
|                              | UV <sub>SUP</sub>     | $V_{SUP} < UV_{SUP(F)}$  | 外部からは表示されません  | $V_{SUP} > UV_{SUP(R)}$  | V <sub>SUP</sub> 低電圧イベントにより、V <sub>SUP</sub> > UV <sub>SUP(R)</sub> になるとコールド スタート状態が生成されます。                            |
| ローカル フォルト                    | TXDDTO                | $T \geq t_{TXDDTO}$ の間の TXD ドミナント タイムアウト、ドミナント (Low) 信号                              | nFAULT = 通常モードからサイレント モードに移行すると Low になります   | RXD = Low、TXD = High が 4μs 続く、または通常、スタンバイ、スリープ移行、またはスリープモードへのモード遷移   | TXDDTO がクリアされるまで、CAN ドライバはディスエーブルのまま維持されます。TXDDTO 故障中、CAN レシーバはアクティブのままになります。  |
|                              | TXDRXD                | $t \geq t_{TXDDTO}$ の間、TXD ピンと RXD ピンは互いに短絡しています                                     |   |  | TXDRXD がクリアされるまで、CAN ドライバはディスエーブルのまま維持されます。TXDRXD 故障中、CAN レシーバはアクティブのままになります。TXD = RXD = Low のとき、TXDRXD が検出されます。       |
|                              | CANDOM                | CAN バス ドミナント フォルト。 $t \geq t_{BUSDOM}$ にわたってドミナント バス信号を受信した場合                        |   | RXD = High、または通常モード、スタンバイモード、スリープ移行、またはスリープ モードへの遷移  | CANDOM 故障中も CAN ドライバはイネーブルのままです。   |
|                              | TSD                   | サーマル シャットダウン、 $T_J \geq T_{SDR}$   |   | $T_J < T_{SDF}$ かつ RXD = Low および TXD = High が 4μs 続くか、もしくは通常モード、スタンバイモード、スリープ移行モード、またはスリープ モード遷移   | TSD イベントがクリアされるまで、CAN ドライバはディスエーブルのままです。TSD 故障中、CAN レシーバはアクティブのままになります。  |

- (1) V<sub>IO</sub> と V<sub>SUP</sub> が存在します。  
(2) スリープ移行モードへの遷移は、WAKERQ フラグがクリアされるまでブロックされます。  
(3) ウェークアップ ソース認識は、最初のウェークアップ ソースを反映します。追加のウェークアップ イベントが発生した場合でも、ソースは元のウェークアップ ソースを示します。  
(4) インジケータは、フラグがクリアされるまで、通常モードでのみ使用できます  
(5) WAKESR フラグをクリアするには、リセッティングからドミナントへの遷移の間に最低 4μs が必要です。

#### 7.3.7.1.1 パワーアップ(PWRON フラグ)

これは、システムの電源オンシーケンスを制御するために使用できる内部および外部フラグです。トランシーバに新しいバッテリーを接続すると、コールド スタート状態を示す PWRON フラグが設定されます。TCAN843-Q1 は、V<sub>SUP</sub>、V<sub>SUP</sub> < UV<sub>SUP(F)</sub> のあらゆる低電圧条件をコールド スタートとして処理します。したがって、V<sub>SUP</sub> > UV<sub>SUP(R)</sub> 条件が満たされると、TCAN843-Q1 は PWRON フラグを設定します。このフラグを使用して、コールド スタート状況でのみ呼び出されるルーチンにシステムが入ります。PWRON フラグは、スタンバイ モードまたはスリープ モードからサイレント モードに移行した後、nFAULT が low に駆動されて示されます。このフラグは、通常モードへの遷移後にクリアされます。

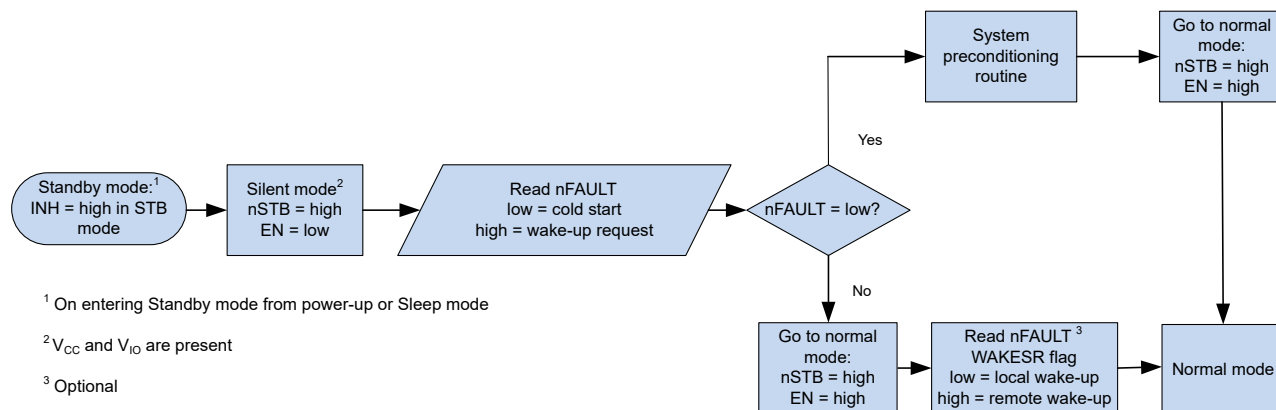


図 7-2. サイレント モードに移行して、PWRON とウェイク要求を区別

### 7.3.7.1.2 ウェイクアップ要求 (WAKERQ フラグ)

これは、スタンバイ、スリープ移行、スリープ モードで設定できる内部および外部フラグです。このフラグは、有効なローカル ウェイクアップ (LWU) 要求が発生する、有効なリモート ウェイク要求が発生する、または  $V_{SUP}$  で電源投入時に設定されます。このフラグが設定されると、 $UV_{CC}$  または  $UV_{IO}$  フォルト検出の  $t_{UV}$  タイマがクリアされます。このフラグは、通常モードに移行するとき、または  $V_{CC}$  または  $V_{IO}$  の低電圧イベント中にクリアされます。

### 7.3.7.1.3 低電圧フォルト

この TCAN843-Q1 デバイスには、すべての電源端子に低電圧検出回路が実装されています。  $V_{SUP}$ 、 $V_{CC}$  および  $V_{IO}$ 。低電圧フラグは内部インジケータ フラグであり、nFAULT 出力ピンには示されません。

#### 7.3.7.1.3.1 $V_{SUP}$ の低電圧

$UV_{SUP}$  は、 $V_{SUP}$  の電圧が低電圧検出電圧スレッシュホールド  $UV_{SUP}$  を下回ると設定されます。  $V_{SUP} > UV_{SUP(R)}$  になると、PWRON、WAKERQ、WAKESR フラグがセットされます。

#### 7.3.7.1.3.2 $V_{CC}$ の低電圧

$UV_{CC}$  は、 $V_{CC}$  の電圧が、 $t_{UV}$  低電圧フィルタ時間よりも長い間低電圧検出電圧スレッシュホールド  $UV_{CC}$  を下回ると設定されます。

#### 7.3.7.1.3.3 $V_{IO}$ の低電圧

$UV_{IO}$  は、 $V_{IO}$  の電圧が、 $t_{UV}$  低電圧フィルタ時間よりも長い間低電圧検出電圧スレッシュホールド  $UV_{IO}$  を下回ると設定されます。

### 7.3.7.1.4 TXD ドミナント状態タイムアウト (TXDDTO フラグ)

TXDDTO は、TXD ピンが  $t > t_{TXDDTO}$  のために間ドミナントに保持された場合に設定される外部フラグです。TXD DTO 状態が存在する場合、通常モードからサイレント モードに移行すると、nFAULT ピンは Low に駆動されます。TXDDTO フラグは、通常モードで TXD = H かつ RXD = L の場合、または通常モード、スタンバイ モード、スリープ移行 モード、またはスリープ モードに遷移するときにクリアされます。

### 7.3.7.1.5 TXD から RXD への短絡フォルト (TXDRXD フラグ)

TXDRXD は、トランシーバが TXD ラインと RXD ラインの短絡を検出した場合にセットされる外部フラグです。このフォルトを検出するには、デバイスが  $t \geq t_{TXDDTO}$  の間ドミナント信号を維持する必要があります。TXDRXD 状態が存在する場合、通常モードからサイレント モードに移行すると nFAULT ピンは Low に駆動され、TXDRXD フォルトがクリアされるまで CAN バスドライバは無効化されます。TXDRXD フラグは、TXD がハイで RXD がローの状態から次のドミナントからリセッティングへの遷移が発生したとき、または通常モード、スタンバイ モード、スリープ移行 モード、またはスリープ モードに遷移したときにクリアされます。

### 7.3.7.1.6 CAN バス ドミナント フォルト (CANDOM フラグ)

CANDOM は、CAN バスが  $t > t_{\text{BUSDOM}}$  の間ドミナント状態で固着している場合にセットされる外部フラグです。CANDOM 条件が存在する場合、通常モードからサイレントモードに入ると nFAULT ピンは Low に駆動されます。CANDOM フラグは、RXD での次のドミナントからリセッティブへの遷移時、または通常モード、スタンバイモード、スリープ移行モード、またはスリープモードへの遷移時にクリアされます。

### 7.3.8 ローカル フォルト

ローカル フォルトは、通常モードとサイレントモードの両方で検出されますが、TCAN843-Q1 が通常モードからサイレントモードに移行したときのみ nFAULT ピンによって通知されます。その他のすべてのモード遷移は、ローカルの故障フラグ インジケータをクリアします。

#### 7.3.8.1 TXD ドミナント タイムアウト (TXD DTO)

CAN ドライバがアクティブモードの場合、TXD ドミナント状態タイムアウト回路は、ハードウェアまたはソフトウェアの障害が発生し、TXD がタイムアウト期間 ( $t > t_{\text{TXDDTO}}$ ) よりも長くドミナント状態に保持されても、ローカル ノードがネットワーク通信をブロックするのを防ぎます。TXD ドミナント状態タイムアウト回路は、TXD ピンの立ち下がりエッジによってトリガされます。 $t > t_{\text{TXDDTO}}$  よりも前に TXD で立ち上がりエッジが確認されない場合、CAN ドライバが無効化され、バスラインはリセッティブレベルに解放されます。これにより、ネットワーク上の他のノード間の通信にバスが空いた状態になります。

CAN ドライバは、モード遷移が発生するか、TXD が High で RXD が Low のときに再有効化されます。TXDDTO 故障の間、高速レシーバはアクティブなままであり、RXD 出力ピンは CAN バスを反映します。

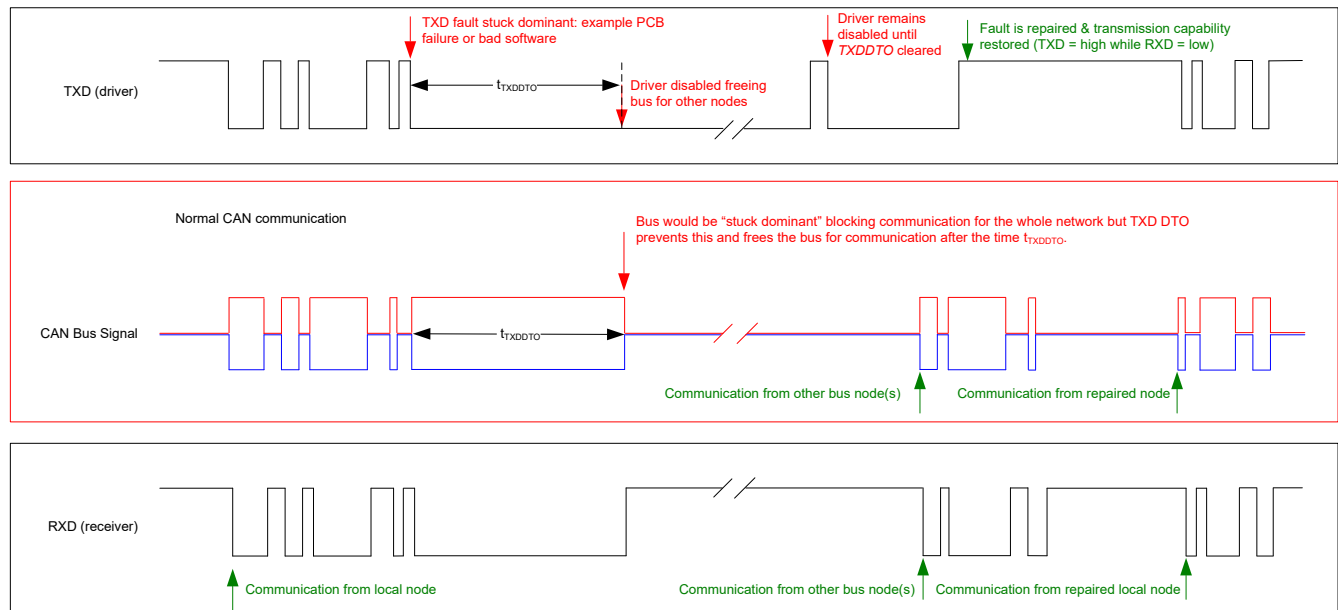


図 7-3. TXD DTO のタイミング図

ドミナント状態タイムアウト回路によって許可される最小ドミナント TXD 時間によって、トランシーバの最小送信データレートが制限されます。CAN プロトコルでは、最悪のケースで最大 11 個の連続するドミナントビットの送信が許可されますが、その場合、5 個の連続するドミナントビットの直後にエラーフレームが続きます。最小送信データレートは、式 1 内の最小  $t_{\text{TXDDTO}}$  時間を使用して計算されます。

$$\text{Minimum Data Rate} = 11 \text{ bits} / t_{\text{TXDDTO}} = 11 \text{ bits} / 1.2\text{ms} = 9.2\text{kbps} \quad (1)$$

#### 7.3.8.2 サーマル シャットダウン (TSD)

TCAN843-Q1 の接合部温度がサーマル シャットダウンのスレッシュホルドを超えると、デバイスは CAN ドライバ回路をオフにし、TXD からバスへの伝送パスをブロックします。TSD フォルト時、CAN バス端末は劣勢レベルにバイアスされ、受信機から RXD へのパスは動作を継続します。TSD フォルト状態は、デバイスの接合部温度



$T_J$  がサーマル シャットダウン解放温度  $T_{SDF}$  を下回り、かつ通常、スタンバイ、またはスリープ モードへのモード遷移が発生するか、または  $RXD = L$  の間に  $TXD = H$  となった場合にクリアされます。 $TSD$  フォルトの要因が残存している場合、温度が再上昇し、デバイスは再度サーマル シャットダウンに入ります。 $TSD$  フォルト状態での長時間の動作は、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。 $TSD$  回路にはヒステリシスが含まれており、ドライバ出力の発振を防止します。フォルト発生中、サイレント モードでは  $TSD$  フォルト条件が  $nFAULT$  端子を介して CAN FD コントローラに示されます。

### 7.3.8.3 低電圧誤動作防止 (UVLO)

電源端子  $V_{SUP}$ 、 $V_{IO}$ 、 $V_{CC}$  は、低電圧イベントについて監視されます。低電圧イベントが発生した場合、TCAN843-Q1 はバス ピンが CAN バスに無負荷となる保護された状態に移行します。これにより、CAN バス上の他の CAN ノード間の通信に影響を及ぼす可能性のある、望ましくないグリッチや過剰な電流引き込みから、CAN バスとシステムを保護します。

どのモードでも  $V_{SUP}$  に低電圧イベントが発生すると、TCAN843-Q1 CAN トランシーバーは CAN オフ状態になります。

$V_{CC}$  で低電圧イベントが発生した場合、TCAN843-Q1 は通常モードまたはサイレント モードのままになりますが、CAN トランシーバーは CAN パッシブ状態に変わります。 $UV_{CC}$  イベント中、 $V_{IO}$  が存在し、かつ  $RXD$  上でウェークアップイベントがシグナルされていない限り、 $RXD$  は High のままです。CAN バスは GND に対して弱くバイアスされます。低電圧イベントが  $t_{UV}$  よりも長く持続すると、TCAN843-Q1 はスリープ モードに遷移します。

$V_{IO}$  に低電圧イベントが発生すると、TCAN843-Q1 はスタンバイ モードに遷移します。低電圧イベントが  $t_{UV}$  よりも長く持続すると、TCAN843-Q1 はスリープ モードに遷移します。

低電圧状態が解消され、電源が有効レベルに戻ると、デバイスが通常動作へ遷移するまでに  $t_{MODE1}$  が必要です。

### 7.3.8.4 電源喪失

このデバイスは、電源が供給されていない場合、CAN バスに対して高インピーダンスとなるよう設計されています。CANH ピンと CANL ピンは、デバイスが電源オフ状態のときにリーク電流が低いいため、バスに負荷がかかっていません。これは、ネットワークの一部のノードが電源オフ状態であっても、ネットワークの残りのノードが動作している場合に重要です。

また、デバイスの電源がオフになっているときでもロジック端子のリーク電流は低いいため、電源が入ったままになっている可能性のある他の回路に負荷がかかりません。

### 7.3.8.5 端子のフローティング

TCAN843-Q1 には、重要なピンに内部プルアップおよびプルダウンがあり、ピンがフローティングのままの場合でも既知の動作を保証します。ピンのフェイルセーフ バイアス保護の説明については、表 7-2 を参照してください。

表 7-2. ピンのフェイルセーフ バイアス

| ピン   | フェイルセーフ保護 | 値    | 備考                 |
|------|-----------|------|--------------------|
| TXD  | リセッシブ レベル | 60kΩ | $V_{IO}$ への弱いプルアップ |
| EN   | 低消費電力モード  |      | GND に弱いプルダウン       |
| nSTB | 低消費電力モード  |      | GND に弱いプルダウン       |

この内部バイアスは、設計上ではなくフェイルセーフのオプションと理解する必要があります。トランシーバを、オープン ドレイン出力を備えた CAN FD コントローラとともに使用する場合は、特別な注意が必要です。TCAN843-Q1 は、TXD ピンに弱い内部プルアップ抵抗を実装しています。CAN FD データレートにおけるビットタイミング要件は特別な配慮を要し、オープン ドレイン出力使用時にはプルアップ強度を精密に評価する必要があります。CAN FD コントローラの TXD 出力が CAN デバイスへの適切なビットタイミング入力を維持するように、適切な外部プルアップ抵抗を使用する必要があります。

### 7.3.8.6 CAN バスの短絡電流制限

この TCAN843-Q1 には、CAN バス ラインが短絡したときに短絡電流を制限するいくつかの保護機能があります。これらに、ドミナントおよびリセッシブ状態での CAN ドライバ電流制限、TXD ドミナント状態タイムアウトなどです。このタイムアウトにより、システム フォルトによって常に大きな短絡電流がドミナント状態になるのを防ぎます。

CAN 通信中、バスはドミナント状態とリセッシブ状態の間で切り替わります。したがって、短絡電流は、各状態の電流または平均電流と見なせます。終端抵抗およびコモン モード チョークの電力を評価する際には、平均短絡電流を使用する必要があります。ドライバが優勢になることができる時間の割合は、TXD 優勢状態のタイムアウトと、強制的な状態変更と、ビット スタッフィング、制御フィールド、およびフレーム間間隔などの劣勢ビットを持つ CAN プロトコルによって制限されます。これにより、データ フィールドに優位ビットが高率に含まれている場合でも、バス上の劣位時間が最小限に抑えられます。

バスの短絡電流は、リセッシブ ビットとドミナント ビットの比率と、それぞれの短絡電流に依存します。平均短絡電流は、式 2 を思い計算できます。

$$I_{OS(AVG)} = \%Transmit \times [(\%REC\_Bits \times I_{OS(SS)\_REC}) + (\%DOM\_Bits \times I_{OS(SS)\_DOM})] + [\%Receive \times I_{OS(SS)\_REC}] \quad (2)$$

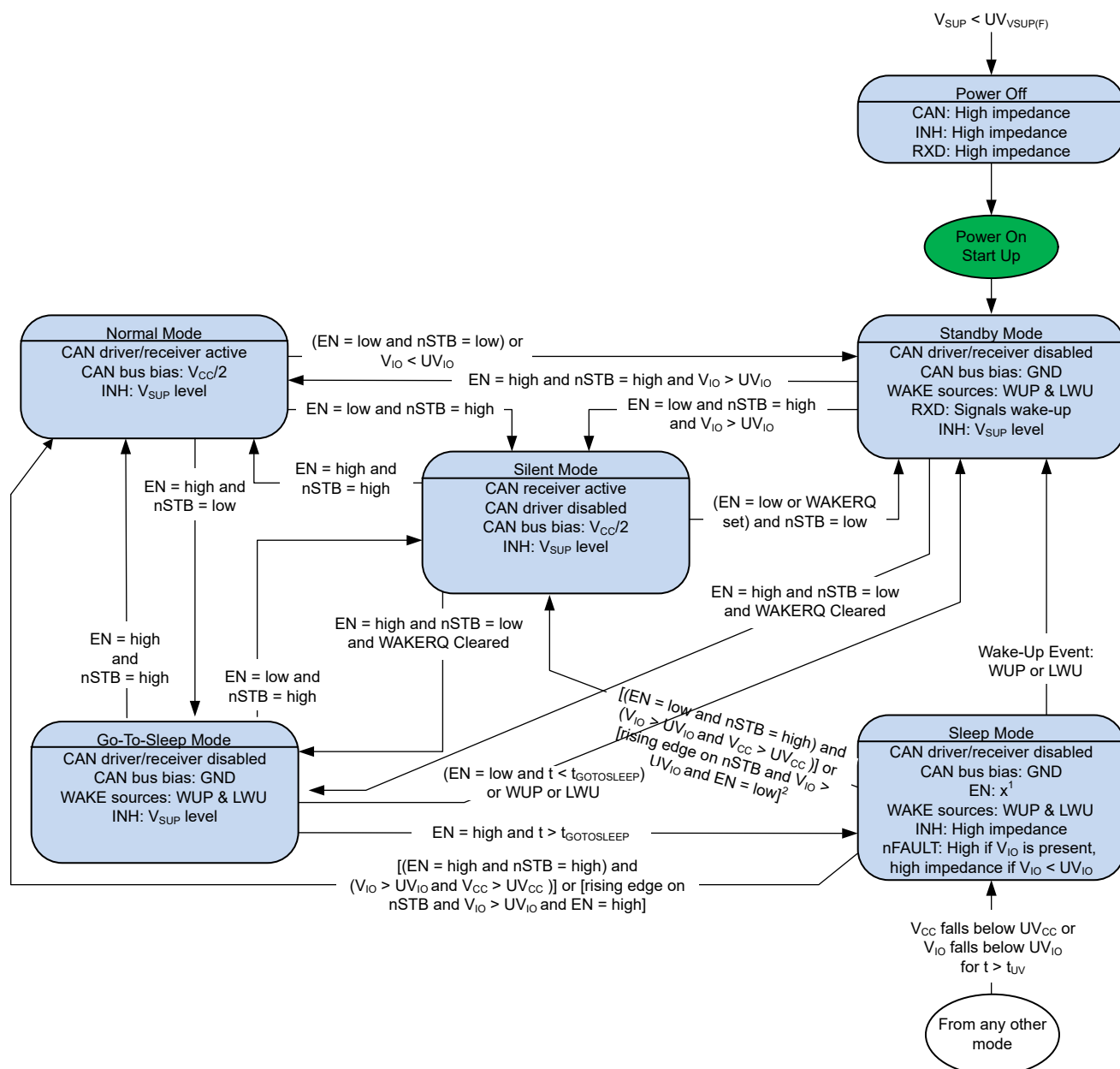
ただし：

- $I_{OS(AVG)}$  は平均短絡電流です。
- $\%Transmit$  は、ノードが CAN メッセージを送信している割合です。
- $\%Receive$  は、ノードが CAN メッセージを受信している割合です。
- $\%REC\_Bits$  は、送信された CAN メッセージ内のリセッシブ ビットの割合です。
- $\%DOM\_Bits$  は、送信された CAN メッセージ内のドミナントビットの割合です。
- $I_{OS(SS)\_REC}$  は、リセッシブ定常状態の短絡電流です。
- $I_{OS(SS)\_DOM}$  は、ドミナント定常状態の短絡電流です。

終端抵抗やその他のネットワーク部品の電力定格を決定する際、短絡電流やネットワークで起こりうるフォルト条件を考慮する必要があります。

## 7.4 デバイスの機能モード

TCAN843-Q1 には、通常、スタンバイ、サイレント、スリープ移行、スリープ、オフ モードの 6 つの動作モードがあります。動作モードの選択は、nSTB ピンおよび EN ピンを、電源条件、温度条件、ウェーク イベントと組み合わせて使用して制御されます。



- スリープモード中は EN ピンは論理 High と Low どちらも許容されますが、このピンには内部プルダウンがあるため、ピンをフロート状態のままにする、または外部 Low にプルしたときに最も低い消費電力が得られます。
- nSTB を high にセットする前に、最初に EN を Low に少なくとも 0.5μs 先行してセットし、通常モードを経由せずにスリープモードからサイレントモードに直接遷移させます (これにより故障フラグが誤ってクリアされることを防ぐ)。

図 7-4. TCAN843-Q1 ステート マシン

表 7-3. TCAN843-Q1 モードの概要

| モード   | V <sub>CC</sub> および V <sub>IO</sub>       | V <sub>SUP</sub>    | EN   | nSTB | WAKERQ フラグ | ドライバ   | レシーバ | RXD         | INH |
|-------|---|---------------------|------|------|------------|--------|------|-------------|-----|
| 通常    | > UV <sub>CC</sub> および > UV <sub>IO</sub> | > UV <sub>SUP</sub> | High | High | X          | 有効     | 有効   | バスの状態を反映します | オン  |
| サイレント | > UV <sub>CC</sub> および > UV <sub>IO</sub> | > UV <sub>SUP</sub> | Low  | High | X          | ディセーブル | 有効   | バスの状態を反映します | オン  |



**表 7-3. TCAN843-Q1 モードの概要 (続き)**

| モード                   | V <sub>CC</sub> および V <sub>IO</sub>       | V <sub>SUP</sub>    | EN   | nSTB | WAKERQ フラグ | ドライバ   | レシーバ                  | RXD                                     | INH               |
|-----------------------|---|---------------------|------|------|------------|--------|-----------------------|---|-------------------|
| スタンバイ                 | > UV <sub>CC</sub> および > UV <sub>IO</sub> | > UV <sub>SUP</sub> | High | Low  | 設定         | ディセーブル | 低消費電力バス モニタ<br>ゲイネーブル | 低信号ウェークアップ                              | オン                |
|                       | > UV <sub>CC</sub> および > UV <sub>IO</sub> | > UV <sub>SUP</sub> | Low  | Low  | X          | ディセーブル | 低消費電力バス モニタ<br>ゲイネーブル | 低信号ウェークアップ                              | オン                |
|                       | > UV <sub>CC</sub> および < UV <sub>IO</sub> | > UV <sub>SUP</sub> | Low  | Low  | X          | ディセーブル | 低消費電力バス モニタ<br>ゲイネーブル | 高インピーダンス                                | オン                |
| スリープ移行 <sup>(1)</sup> | > UV <sub>CC</sub> および > UV <sub>IO</sub> | > UV <sub>SUP</sub> | High | Low  | クリア        | ディセーブル | 低消費電力バス モニタ<br>ゲイネーブル | 高またはハイ インピー<br>ダンス (V <sub>IO</sub> なし) | オン <sup>(2)</sup> |
| スリープ <sup>(3)</sup>   | > UV <sub>CC</sub> および > UV <sub>IO</sub> | > UV <sub>SUP</sub> | High | Low  | クリア        | ディセーブル | 低消費電力バス モニタ<br>ゲイネーブル | 高またはハイ インピー<br>ダンス (V <sub>IO</sub> なし) | High<br>インピーダンス   |
|                       | < UV <sub>CC</sub> または < UV <sub>IO</sub> | > UV <sub>SUP</sub> | X    | X    | X          | ディセーブル | 低消費電力バス モニタ<br>ゲイネーブル | 高またはハイ インピー<br>ダンス (V <sub>IO</sub> なし) | 高インピーダン<br>ス      |
| パッシブ <sup>(4)</sup>   | < UV <sub>CC</sub> および > UV <sub>IO</sub> | > UV <sub>SUP</sub> | X    | High | X          | ディセーブル | ディセーブル                | High                                    | オン                |
| 保護                    | X   | < UV <sub>SUP</sub> | X    | X    | X          | ディセーブル | ディセーブル                | 高インピーダンス                                | 高インピーダン<br>ス      |

- (1) スリープ移行: t<sub>GOTOSLEEP</sub> タイマの期限が切れるまで、EN = H、nSTB = L の遷移モードになります。この状態では、低消費電力バス モニタはイネーブルになるが、維持されます。
- (2) t<sub>GOTOSLEEP</sub> タイマの期限が切れ、デバイスがスリープモードに移行すると、INH ピンはハイ インピーダンスに遷移します。
- (3) t<sub>GOTOSLEEP</sub> タイマの期限が切れると、スリープ移行 モードからスリープ モードにモードが変更されます。
- (4) t > t<sub>UV-det</sub> で UV<sub>CC</sub> イベントが発生すると、通常モードまたはサイレント モードからパッシブ モードに入ります。t<sub>UV</sub> タイマの期限が されると、デバイスはパッシブモードからスリープモードに遷移します。

## 7.4.1 動作モードの説明

### 7.4.1.1 通常モード

これは、本デバイスの通常の動作モードです。CAN ドライバとレシーバは完全に動作し、CAN 通信は双方向です。このドライバは、TXD デジタル入力を、CANH および CANL の差動出力に変換します。レシーバは、CANH および CANL からの差動信号を RXD のデジタル出力に変換します。

通常モードに入ると、WAKERQ フラグと PWRON フラグの両方がクリアされます。TXD が Low のときに通常モードに移行すると、TXD が High になるまでドライバはイネーブルになりません。そのため、状態移行中のグリッチや、TXD 故障によるバス中断を防止します。

### 7.4.1.2 サイレント モード

サイレント モードは、一般にリッスン専用および受信専用モードと呼ばれます。このモードでは、CAN ドライバは無効になりますが、レシーバは完全に動作し、CAN 通信はデバイスに単方向です。レシーバは、CANH および CANL からの差動信号を RXD 端子のデジタル出力に変換します。

サイレント モードでは、PWRON およびローカル故障フラグが nFAULT ピンに示されます。

### 7.4.1.3 スタンバイ モード

スタンバイ モードは、ドライバとレシーバがディセーブルされ、消費電流が低減される低消費電力モードです。ただし、INH 端子がオンになっているため、これはデバイスの最小消費電力モードではありません。これにより、システムの他の部分は通常動作を再開できます。

スタンバイ モード中は、RXD 端子が low になっていることにより、ウェークアップ要求 (WAKERQ) が通知されます。本デバイスが通常モードに復帰した後、ウェークアップ ソースは nFAULT ピンによって識別されます。

### 7.4.1.4 スリープ移行モード

スリープ移行モードは、デバイスを任意の状態からスリープ状態に移行する遷移モードです。この状態では、ドライバとレシーバが無効化されるため、消費電流は低減します。INH ピンはアクティブで、V<sub>IO</sub> コントローラにイネーブルを供給し、システムの残りの部分が正常に動作できるようにします。このモードでは、低消費電力バス モニタが起動するか、アクティブ状態を保持してバスのウェークアップ イベントを監視します。デバイスがこの状態で t ≥ t<sub>GOTOSLEEP</sub> に保持されている場合、デバイスはスリープ モードに遷移し、INH はオフになっハイ インピーダンス状態に遷移します。

いずれかのウェークアップ イベントが引き続き発生する場合、デバイスが通常モードに切り替わるまで、TCAN843-Q1 はスタンバイ モードのままになり、保留中のウェークアップ イベントをクリアします。

#### 7.4.1.5 スリープ モード

スリープ モードは、TCAN843-Q1 で最小の電力モードです。スリープ モードでは、CAN トランスミッタとメイン レシーバの電源がオフになり、トランシーバはデータを送受信できません。低消費電力レシーバは、ウェークアップ パターン (WUP) 要件を検証するアクティビティについてバスを監視し、ウェークアップ (LWU) イベントの発生について WAKE 端子の状態変化を監視します。スリープ モードでは、INH ピンがオフになり、INH で制御されるシステム電源がオフになるため、システムの消費電力が低減されます。

次の場合、スリープ モードを終了します。

- CAN バスピンを介して有効なウェークアップ パターン (WUP) が受信された場合
- ローカル WAKE (LWU) イベントが発生した場合
- nSTB が High となり、 $V_{IO} > UV_{IO}$  の場合 (デバイスは、EN ピンのロジック レベルに応じて通常モードまたはサイレント モードに入る)

##### 7.4.1.5.1 ウェークアップ パターン (WUP) によるリモート ウェーク リクエスト

TCAN843-Q1 は、スタンバイおよびスリープ モードで、ISO11898-2:2016 規格に定義されている複数のフィルウェークアップ パターン (WUP) を使用する低消費電力のウェイク レシーバを実装しています。

ウェークアップ パターン (WUP) は、フィルタリングされたドミナント バス、フィルタリングされたリセッシブ バス時間、さらに 2 番目のフィルタリングされたドミナント バス時間で構成されます。最初のフィルタされたドミナントによって WUP が開始され、バス モニタはフィルタされたリセッシブを待機することになります。他のバス トラフィックはバス モニタをリセットしません。フィルタ処理されたリセッシブを受信すると、バス モニタはフィルタ処理されたドミナントを待機します。他のバス トラフィックはバス モニタをリセットしません。2 番目のフィルタリングされたドミナントを受信するとすぐに、バス モニタは WUP を認識し、有効な  $V_{IO}$  が存在してコントローラにウェークアップ リクエストを通知する場合は RXD 端子を低く駆動します。ウェークアップパターン受信時に有効な  $V_{IO}$  が存在しない場合、 $t_{UV(RE-ENABLE)}$  経過後に  $V_{IO}$  が  $UV_{IO(R)}$  を超えると、トランシーバは RXD 出力ピンを Low に駆動します。

WUP は次の部分で構成されます。

- 少なくとも  $t_{WK(FILTER)}$  のフィルタされたドミナント バスに加えて、その後に続くドミナント バス
- 少なくとも  $t_{WK(FILTER)}$  のフィルタされたリセッシブ バス時間の後に続きます
- $t_{WK(FILTER)}$  以上のフィルタされた 2 番目のドミナント バス時間

ドミナントまたはリセッシブを「フィルタ処理」と見なすには、バスが  $t_{WK(FILTER)}$  時間より長い間、その状態にある必要があります。 $t_{WK(FILTER)}$  の変動により、次のシナリオが適用されます。バス状態が  $t_{WK(FILTER)}$  の最小値より短い場合、WUP の一部として検出されることはなく、ウェーク リクエストは生成されません。 $t_{WK(FILTER)}$  の最小値と  $t_{WK(FILTER)}$  の最大値の間のバス状態時間は WUP の一部として検出され、ウェーク リクエストが生成される可能性があります。バス状態時間が  $t_{WK(FILTER)}$  の最大値よりも大きいと、常に WUP の一部として検出されるため、ウェーク リクエストが常に生成されます。WUP のタイミング図については、[図 7-5](#) を参照してください。

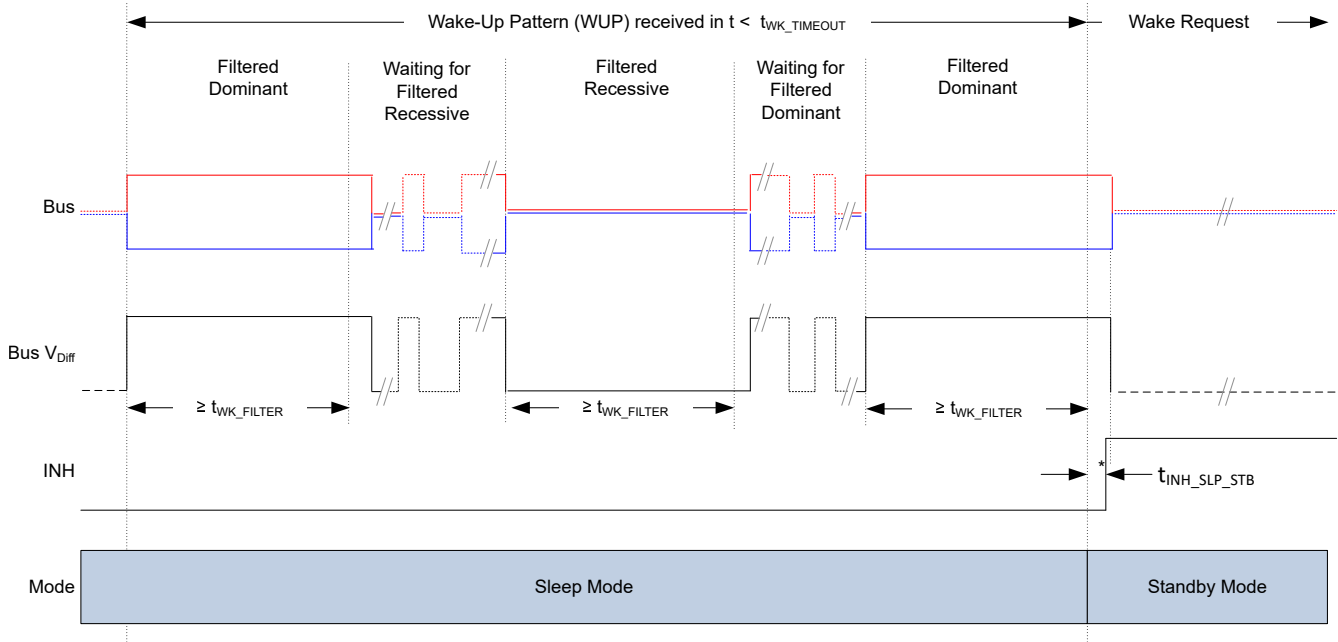
WUP およびウェークリクエストに使用されるパターンおよび  $t_{WK(FILTER)}$  時間により、ノイズやバス固着ドミナント フォルトが誤ったウェーク リクエストを引き起こすことを防止しながら、任意の CAN または CAN FD メッセージから WAKE リクエストを開始できます。

ISO11898-2:2024 では、短いウェークアップ フィルタ時間と長いウェークアップ フィルタ時間に対して 2 セットの時間があります。TCAN843-Q1 の  $t_{WK(FILTER)}$  タイミング、両方のフィルタ範囲の最小値および最大値内に収まるように選択されています。このタイミングは、500kbps のシングル ビット時間、または 1 Mbps の 2 双方向ビット時間のどちらのバ状態でもフィルタがトリガされるように選択されています。

堅牢性の層を追加し、誤ウェークアップを防止するために、本トランシーバは  $t_{WK(TIMEOUT)}$  タイマを実装しています。リモート ウェークアップ イベントが正常に発生するには、タイムアウト値内にウェークアップ パターン全体を受信する必要があります。 $t_{WK(TIMEOUT)}$  が経過する前に完全なウェークアップ パターンが受信されない場合、内部ロジックがリセットされ、トランシーバはウェークアップせずにスリープ モードのままになります。

その後、パターン全体が  $t_{WK(TIMEOUT)}$  ウィンドウ内で再度送信される必要があります。図 7-5 を参照してください。

少なくとも  $t_{WK(FILTER)}$  リセツビ バスは、 $t_{WK(TIMEOUT)}$  が経過したときに CAN バスがドミナントの場合、次の WUP パターンを分離する必要があります。



\*RXD ピンは、 $V_{IO}$  が存在した後にのみ駆動されます。

図 7-5. ウェイクアップ パターン (WUP)

#### 7.4.1.5.2 WAKE 入力端子によるローカル ウェークアップ (LWU)

WAKE 端子は、電圧遷移によるローカル ウェークアップ (LWU) リクエストに使用できる双方向の高電圧逆バテリ保護入力です。双方向入カスレッシュヨルドにより、LWU イベントは、Low から High、または High から Low への遷移でトリガーされます。WAKE ピンは、 $V_{SUP}$ 、 $V_{CC}$ 、 $V_{IO}$ 、またはグラウンドへのスイッチと併用できます。未使用の端子は、不要な寄生的ウェークアップ イベントを防ぐため、電源側またはグラウンド側へ適切にプル接続する必要があります。WAKE を 5V またはグラウンドに接続すると、消費電流が最小となります。

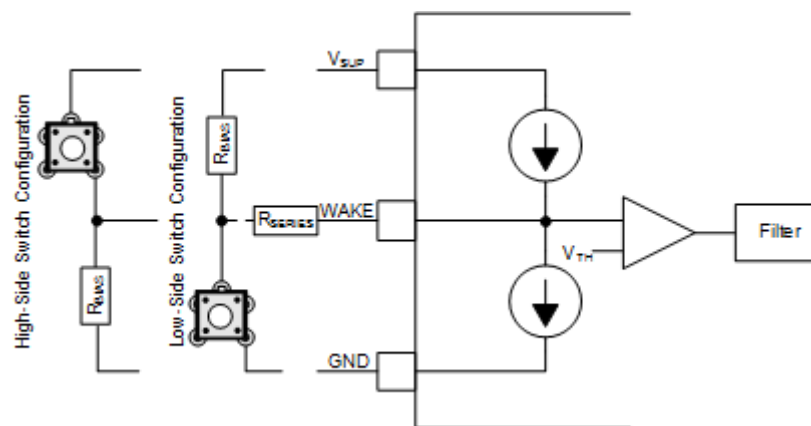


図 7-6. WAKE 回路の例

図 7-6 に、WAKE ピンの 2 つの可能な構成、ローサイドとハイサイドスイッチ構成を示します。直列抵抗  $R_{\text{SERIES}}$  は、グラウンドシフトやグラウンドロス発生時に生じる過電流からデバイスの WAKE 入力を保護することを目的としています。 $R_{\text{SERIES}}$  の最小値は、最大電源電圧  $V_{\text{SUPMAX}}$  と、WAKE ピンの最大許容電流  $I_{\text{IO(WAKE)}}$  を使用して計算できます。 $R_{\text{SERIES}}$  は次を使用して計算されます。

$$R_{\text{SERIES}} = V_{\text{SUPMAX}} / I_{\text{IO(WAKE)}} \quad (3)$$

絶対最大電圧  $V_{\text{SUPMAX}}$ 、40V、3mA の最大許容  $I_{\text{IO(WAKE)}}$  の場合、必要な  $R_{\text{SERIES}}$  の最小値は 13.3k $\Omega$  です。

LWU 回路は、スリープまたはスタンバイ モードの両状態でアクティブになっています。

WAKE 回路は、通常またはサイレント モードでは無効化されます。

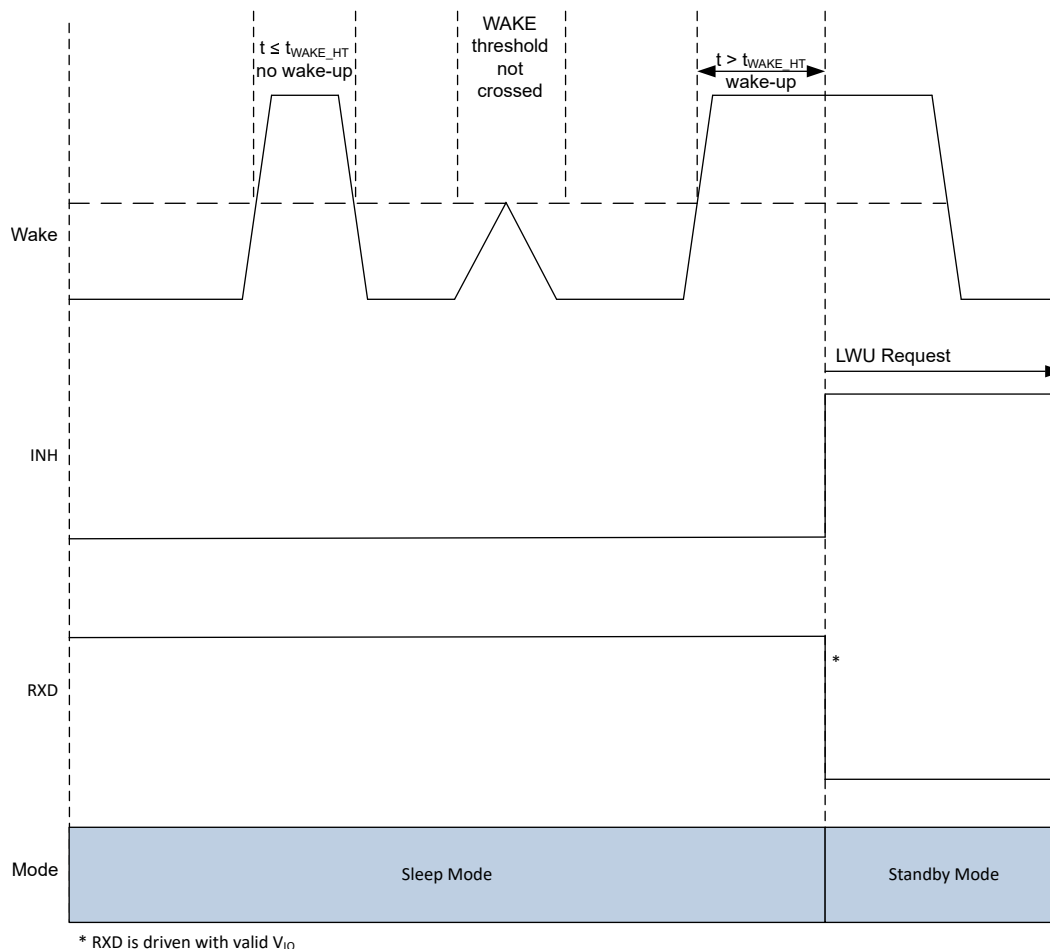


図 7-7. LWU リクエストの立ち上がりエッジ

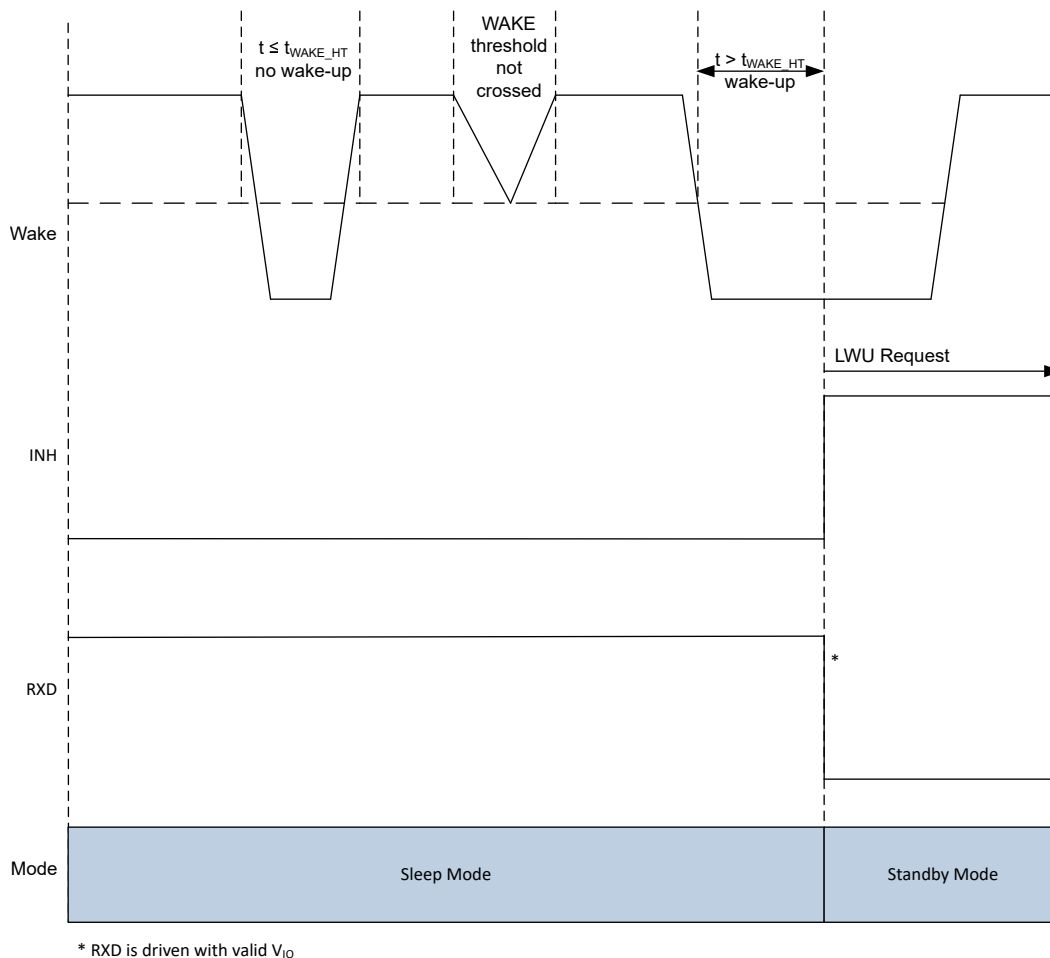


図 7-8. LWU リクエストの立ち下がりエッジ

## 7.4.2 CAN トランシーバ

### 7.4.2.1 CAN トランシーバの動作

TCAN843-Q1 は、ISO 11898-2:2024 CAN 物理層標準の通常バス バイアス方式をポートします。通常バス バイアスとは、トランシーバが通常モードまたはサイレント モードのときに CAN バスにバイアスがかけられることを意味します。他のモードでは、CAN ピンはハイ インピーダンスになるか、GND に弱くバイアスされます。

#### 7.4.2.1.1 ドライバおよびレシーバ機能表

表 7-4. ドライバ機能表

| デバイス モード | TXD 入力 <sup>(1)</sup> | バス出力       |            | 駆動されているバスの状態 <sup>(2)</sup> |
|----------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------|
|          |                       | CANH       | CANL       |                             |
| 正常       | Low                   | High       | Low        | ドミナント                       |
|          | High または オープン         | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス | V <sub>CC</sub> /2          |
| サイレント    | x                     | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス | V <sub>CC</sub> /2          |
| スタンバイ    | x                     | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス | GND への弱いバイアス                |
| スリープ     | x                     | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス | GND への弱いバイアス                |

(1) x = 無関係です

(2) バスの状態と一般的なバス電圧については、[図 7-9](#) を参照してください

**表 7-5. レシーバ機能表**

| デバイス モード                       | CAN 差動入力<br>$V_{ID} = V_{CANH} - V_{CANL}$ | バスの状態  | RXD 端子   |
|--------------------------------|--|--------|--|
| 通常 / サイレント                     | $V_{ID} \geq 0.9V$                         | ドミナント  | Low  |
|                                | $0.5V < V_{ID} < 0.9V$                     | 不定     | 不定   |
|                                | $V_{ID} \leq 0.5V$                         | リセッショブ | High   |
|                                | オープン ( $V_{ID} \approx 0V$ )               | オープン   | High   |
| スタンバイ                          | $V_{ID} \geq 1.15V$                        | ドミナント  | High<br>ウェークアップ イベントが継続した<br>場合は Low               |
|                                | $0.4V < V_{ID} < 1.15V$                    | 不定     |  |
|                                | $V_{ID} \leq 0.4$                          | リセッショブ |  |
|                                | オープン ( $V_{ID} \approx 0V$ )               | オープン   |  |
| スリープ/スリー<br>プ移行 <sup>(1)</sup> | $V_{ID} \geq 1.15V$                        | ドミナント  | High<br>$V_{IO}$ または $V_{SUP}$ が存在しない場合<br>はトリステスト |
|                                | $0.4V < V_{ID} < 1.15V$                    | 不定     |  |
|                                | $V_{ID} \leq 0.4V$                         | リセッショブ |  |
|                                | オープン ( $V_{ID} \approx 0V$ )               | オープン   |  |

(1) 低消費電力ウェークアップ レシーバがアクティブです

#### 7.4.2.1.2 CAN バスの状態

CAN バスの動作時には、リセツシブとドミナントの 2 つの論理状態があります。図 7-9 を参照してください。

ドミナント バス状態は、バスを差動で駆動する場合で、TXD ピンと RXD ピンは論理 LOW になります。リセツシブ バス状態は、バスがレシーバの高抵抗の内部入力抵抗 ( $R_{IN}$ ) を介して CAN トランシーバ電源電圧の半分にバイアスされ、TXD ピンと RXD ピンは論理 High になります。

アービトレーションの期間は、ドミナント状態がリセツシブ状態を上書きします。調停の際には、複数の CAN ノードが同時にドミナント ビットを送信している可能性があり、この場合、CAN バスの差動電圧は単一 CAN ドライバの差動電圧よりも大きくなります。TCAN843-Q1CAN トランシーバは、低電力のスタンバイ モードとモードを実装しており、これにより、バス ピンが受信機の高抵抗内部抵抗を介してグランドにバイアスされる第 3 のバス状態が可能になります。

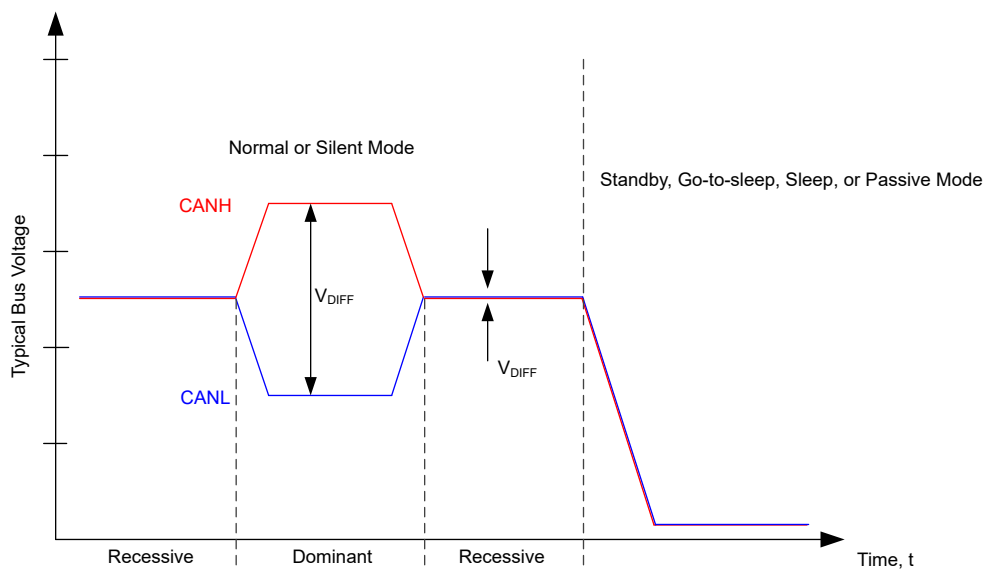


図 7-9. バスの状態



## 8 アプリケーション情報に関する免責事項

### 注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 8.1 アプリケーション情報

この TCAN843-Q1 トランシーバは通常、CAN プロトコルのデータ リンク レイヤ部分を含むホスト マイクロ プロセッサまたは FPGA を搭載したアプリケーションで使用されます。これらのアプリケーションには通常、EN (有効) または INH (禁止) ピンを用いて電力をゲート可能とするパワー管理技術が含まれます。図 8-1 に示すように、シングル 5V レギュレータを使用して  $V_{CC}$  と  $V_{IO}$  の両方を駆動することも、独立した 5V および 3.3V レギュレータを使用して  $V_{CC}$  と  $V_{IO}$  を個別に駆動することもできます。バス終端を、説明のために示します。

#### 8.1.1 代表的なアプリケーション

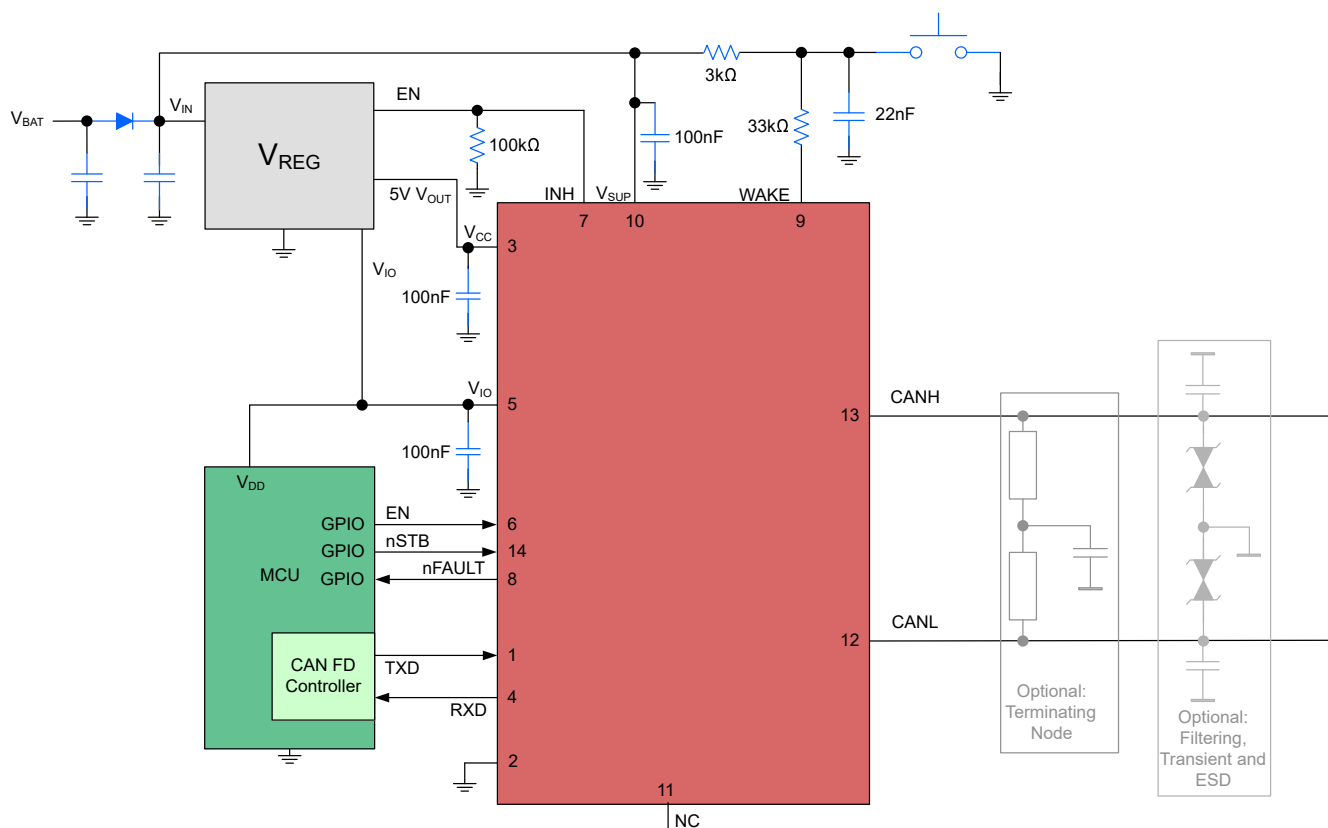


図 8-1. 代表的なアプリケーション

#### 8.1.2 設計要件

##### 8.1.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数

代表的な CAN アプリケーションは、最大バス長 40m、最大スタブ長 0.3m になる場合があります。ただし、注意深く設計すれば、より長いケーブル、より長いスタブ長、より多くのノードをバスに接続することができます。ノード数が多い場合は、TCAN843-Q1 のような高入力インピーダンスのトランシーバが必要になります。

多くの CAN の組織および規格は、元の ISO11898-2:2024 規格外のアプリケーションへと CAN の使用を拡大してきました。これらの組織は、データレート、ケーブル長、バスの寄生負荷に関して、システム レベルのトレー



ドオフを決定しました。これらの CAN システム レベル仕様の例としては、ARINC825、CANopen、DeviceNet、SAEJ2284、SAEJ1939、NMEA200 などがあります。

CAN ネットワークのシステム設計は、一連のトレードオフです。ISO 11898-2:2024 仕様では、差動出力ドライバは  $50\Omega \sim 65\Omega$  の範囲のバス負荷により規定されており、この場合、差動出力は 1.5V を上回る必要があります。TCAN843-Q1 は、最小  $50\Omega$  の 1.5V の要件を満たすことが規定されており、 $45\Omega$  のバス負荷で 1.4V の差動出力を満たすように規定されています。TCAN843-Q1 の差動入力抵抗  $R_{ID}$  は、最小で  $50k\Omega$  です。100 個の TCAN843-Q1 トランシーバをバス上で並列に接続する場合は、公称  $60\Omega$  のバス終端と並列に  $500\Omega$  の差動負荷に相当し、合計バス負荷は約  $54\Omega$  になります。したがって、TCAN843-Q1 は理論的には単一のバスセグメントで 100 を超えるトランシーバをサポートします。ただし、CAN ネットワークの設計では、システムおよびケーブル配線全体での信号損失、寄生負荷、タイミング、ネットワークの不均衡、グラウンド オフセット、および信号の完全性に対してマージンを与える必要があるため、実際の最大ノード数は通常、少なくなります。また、バス長は、慎重なシステム設計およびデータ レートとのトレードオフにより、40m を超えて延長することもできます。たとえば、CANopen ネットワーク設計ガイドラインによると、終端抵抗やケーブル配線を変更し、64 ノード未満にし、データ レートを大幅に低下させてもいい場合、ネットワークを最大 1km にすることができます。

CAN 回路設計のこの柔軟性は、元の ISO11898-2 CAN 標準に基づくシステム レベルの回路網拡張と標準の追加を可能にする、重要な強みの 1 つです。ただし、この柔軟性を使用する場合は、堅牢なネットワーク動作のために適切なネットワーク設計を行う責任が CAN ネットワーク システムの設計者に課されます。

### 8.1.3 詳細な設計手順

#### 8.1.3.1 CAN の終端

終端として、ケーブル上または終端ノード内のいずれかで、バスの両端に  $120\Omega$  抵抗を 1 本配置できます。バスの同相電圧のフィルタリングと安定化が必要な場合は、スプリット終端を使用できます。図 8-2 を参照してください。スプリット終端は、差動信号ラインに重畳する高周波の同相ノイズをフィルタリングすることで、ネットワークの電磁放射特性を改善します。

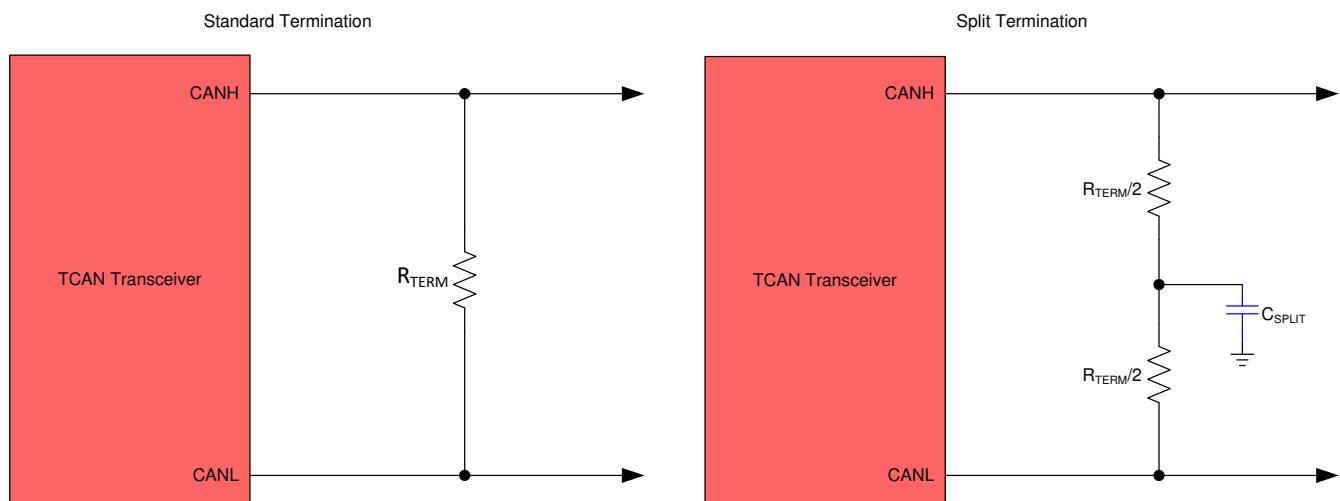
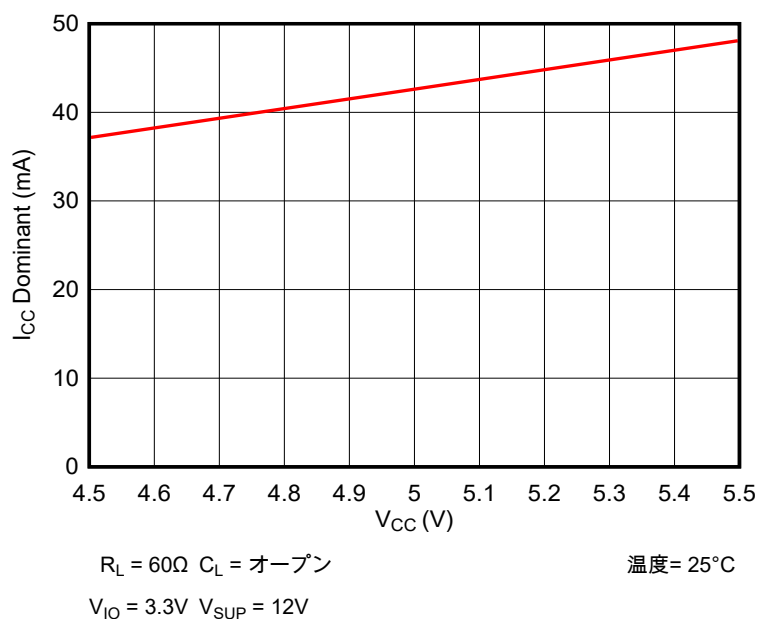


図 8-2. CAN バス終端の概念

## 8.1.4 アプリケーション曲線

図 8-3. I<sub>CC</sub> 電源電圧に対する I<sub>CC</sub> ドミナント

## 8.2 電源に関する推奨事項

TCAN843-Q1 は、 $V_{SUP}$ 、 $V_{CC}$ 、 $V_{IO}$  3 つの電源レールで動作するように設計されています。 $V_{SUP}$  は  $V_{BAT}$  レールに接続するように設計された高電圧電源ピンです。 $V_{CC}$  は 4.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲に対応する低電圧電源ピンで、CAN トランシーバをサポートします。 $V_{IO}$  は 2.95V ~ 5.5V の入力電圧範囲でシステム コントローラとの一致用に I/O 電圧を供給する低電圧電源ピンです。信頼性の高い動作のためには、100nF のデカップリング コンデンサを電源ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。これにより、スイッチ モード電源の出力に存在する電源電圧リップルを低減し、PCB 電源プレーンの抵抗とインダクタンスを補償するのに役立ちます。

## 8.3 レイアウト

堅牢で信頼性の高い CAN ノードの設計には、アプリケーションや車載設計要件に応じて特別なレイアウト手法が必要となる場合があります。過渡外乱には高い周波数成分があり帯域幅が広いので、PCB 設計時に高周波レイアウト手法を適用できます。

### 8.3.1 レイアウトのガイドライン

このレイアウト例では、デバイスの周囲のコンポーネントに関する情報を提供します。過渡現象、ESD、ノイズがボード上に伝播するのを防ぐため、保護およびフィルタリング回路をバス コネクタ J1 のできるだけ近くに配置します。過渡電圧抑制 (TVS) デバイスを追加することで、D1 に示すように保護を強化できます。量産ソリューションでは、アプリケーション要件に一致する定格を持つ双方向 TVS ダイオードまたはバリスタを使用できます。この例では、オプションのバスフィルタ コンデンサ C6、および C7 も示しています。直列同相モードチョーク (CMC) を、デバイスとコネクタ J1 の間の CANH ラインおよび CANL ラインに配置します。

信号路の方向に向けて保護部品を設計します。過渡電流を信号路から強制的に迂回させて保護デバイスに到達させないでください。電源およびグランド プレーンを使用して、低インダクタンスを実現します。高周波電流は、抵抗最小経路ではなく、インピーダンス最小経路をたどることに注意してください。実効ビア インダクタンスを最小化するため、バイパス コンデンサと保護デバイスの VCC およびグランド接続には少なくとも 2 つのビアを使用します。

- バイパス コンデンサとバルク コンデンサは、トランシーバの電源端子にできるだけ近い場所に配置する必要があります。たとえば、 $V_{CC}$  の C1、 $V_{IO}$  の C2、 $V_{SUP}$  電源の C3 と C4 などがあります。
- トランシーバの  $V_{IO}$  ピンは、マイクロコントローラの IO 電源電圧 ( $\mu C V$ ) に接続されます。
- バス終端：このレイアウト例では、分割終端を示します。終端は 2 つの抵抗 R3 と R4 に分割され、終端の中央タップまたは分割タップはコンデンサ C5 を介してグランドに接続されます。分割終端はバス同相モードフィルタを提供します。バス終端をバス上に直接配置するのではなく、ボード上に配置する場合は、終端ノードがバスから外れないように、また終端も外れないように注意する必要があります。
- INH、ピン 7 には、グランドとの間に 100k $\Omega$  抵抗 (R1) を接続できます。
- WAKE ピン 9 は、WAKE 信号の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジのいずれかを認識でき、通常は外部スイッチに接続されます。ピンは図に示すように、C8 が GND への 22nF コンデンサで、R5 が 33k $\Omega$ 、R6 が 3k $\Omega$  になるように構成する必要があります。

## 8.3.2 レイアウト例

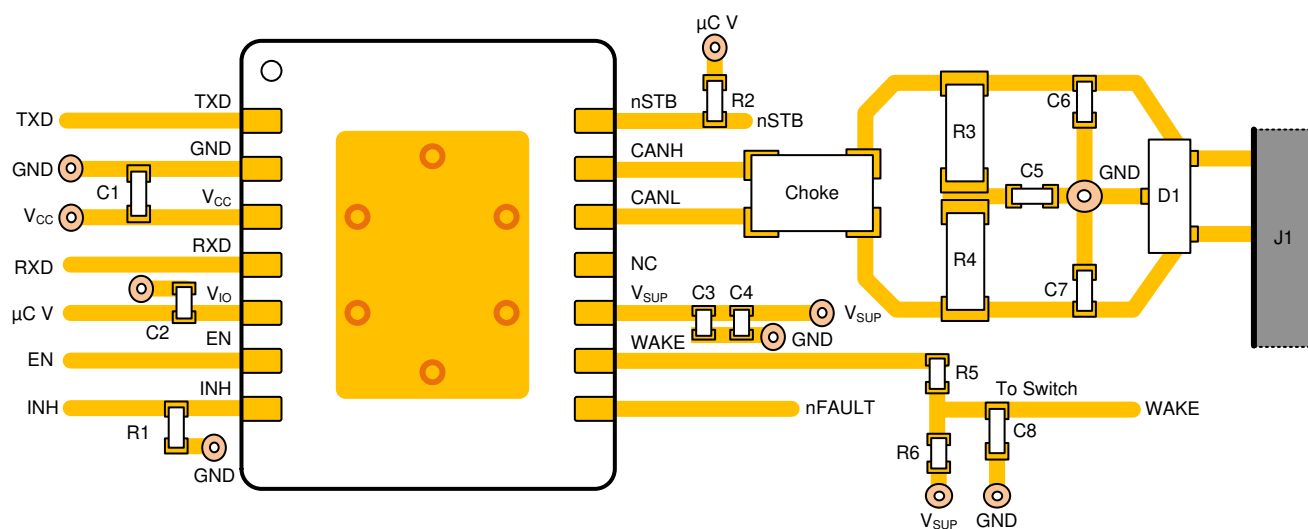


図 8-4. レイアウト例

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 9.1 ドキュメントのサポート

#### 9.1.1 CAN トランシーバの物理層の規格：

- ISO 11898-2:2024：コントローラ エリア ネットワーク (CAN) - 高速物理媒体アタッチメント サブレイヤ
- SAE J2284-1：125kbps の車載対応アプリケーション向け高速 CAN
- SAE J2284-2：250kbps の車載対応アプリケーション向け高速 CAN
- SAE J2284-3：500kbps の車載対応アプリケーション向け高速 CAN
- SAE J2284-4：500kbps の車載対応アプリケーション向けの高速 CAN で、2Mbps の CAN FD データに対応
- SAE J2284-5：500kbps の車載対応アプリケーション向けの高速 CAN で、5Mbps の CAN FD データに対応

### 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。  
[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 9.3 サポート・リソース

**テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラム**は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの**使用条件**を参照してください。

### 9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.  
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 9.6 用語集

**テキサス・インスツルメンツ用語集** この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

| Changes from Revision * (September 2025) to Revision A (December 2025) | Page |
|--|------|
| • ドキュメントのステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更 .....                                | 1    |
| • 「代表的特性」セクションを追加 .....  | 11   |
| • TXD ドミナント タイムアウト (TXD DTO) セクションを追加.....                             | 21   |

## 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number         | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins            | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">TCAN843DMTRQ1</a> | Active        | Production           | VSON (DMT)   14           | 3000   LARGE T&R      | -           | NIPDAU                               | Level-2-260C-1 YEAR               | -40 to 150   | TCAN<br>843         |
| <a href="#">TCAN843DRQ1</a>   | Active        | Production           | SOIC (D)   14             | 3000   LARGE T&R      | -           | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 150   | TCAN843             |
| <a href="#">TCAN843DYRQ1</a>  | Active        | Production           | SOT-23-THIN<br>(DYY)   14 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 150   | TCAN843             |

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## TAPE AND REEL INFORMATION



\*All dimensions are nominal

| Device        | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|---------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| TCAN843DMTRQ1 | VSON         | DMT             | 14   | 3000 | 330.0              | 12.4               | 3.3     | 4.8     | 1.2     | 8.0     | 12.0   | Q1            |
| TCAN843DRQ1   | SOIC         | D               | 14   | 3000 | 330.0              | 16.4               | 6.5     | 9.0     | 2.1     | 8.0     | 16.0   | Q1            |

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

| Device        | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| TCAN843DMTRQ1 | VSON         | DMT             | 14   | 3000 | 367.0       | 367.0      | 35.0        |
| TCAN843DRQ1   | SOIC         | D               | 14   | 3000 | 353.0       | 353.0      | 32.0        |



## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月